

*H
3
6-11-01
g-alan*

PATENTS

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Koji ASAHI

Serial No. (unknown)

Filed herewith



OPTICAL CROSS-CONNECT APPARATUS,
AND ITS SIGNAL MONITORING METHOD

CLAIM FOR FOREIGN PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

Sir:

Attached hereto is a certified copy of applicant's corresponding patent application filed in Japan on March 13, 2000, under 2000-069099.

Applicant herewith claims the benefit of the priority filing date of the above-identified application for the above-entitled U.S. application under the provisions of 35 U.S.C. 119.

Respectfully submitted,

YOUNG & THOMPSON

By

Benoit Castel

Benoit Castel
Attorney for Applicant
Customer No. 000466
Registration No. 35,041
745 South 23rd Street
Arlington, VA 22202
703/521-2297

March 12, 2001

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JPO USPTO 09/1803095
03/12/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2000年 3月13日

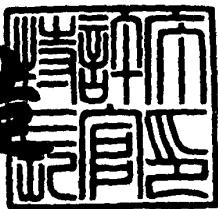
出願番号
Application Number: 特願2000-069099

出願人
Applicant(s): 日本電気株式会社

2000年12月22日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3108168

【書類名】 特許願
【整理番号】 47600097PE
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H04B 10/08
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
 【氏名】 朝日 光司
【特許出願人】
 【識別番号】 000004237
 【氏名又は名称】 日本電気株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100083987
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 山内 梅雄
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 016252
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9006535
【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光クロスコネクト装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 n (n は2以上の自然数) 個の第1ポートと少なくとも ($n+1$) 個の第2のポートとを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、

前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、

前記2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号の品質を監視する光信号監視手段

とを具備することを特徴とする光クロスコネクト装置。

【請求項2】 n (n は2以上の自然数) 個の第1ポートと少なくとも ($n+1$) 個の第2のポートとを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、

前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、

前記2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号を増幅する光増幅手段と、

この光増幅手段によって増幅された光信号の品質を監視する光信号監視手段とを具備することを特徴とする光クロスコネクト装置。

【請求項3】 複数個の第1および第2のポートを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、

前記光信号の監視を行うとき前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させ、前記光信

号の監視を行わないとき前記第1のポートそれぞれから入力された光信号を前記第2のポートのうちあらかじめ決められた1つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、

前記監視を行うときのみ前記2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号の品質を監視する光信号監視手段とを具備することを特徴とする光クロスコネクト装置。

【請求項4】互いに異なる複数の波長成分の光信号が多重された波長多重光を波長成分ごとに分離する波長分離手段と、

n (n は2以上の自然数) 個の第1ポートと少なくとも $(n+1)$ 個の第2のポートとを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された前記波長分離手段によって分離された各波長成分の光信号を切り替えて、前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、

前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、

前記2つのポートのうちあらかじめ決められた第3のポートから出力された光信号の品質を監視する光信号監視手段と、

前記第2のポートのうち前記第3のポートを除くポートから出力された光信号ごとにあらかじめ決められた波長成分の光信号に変換する波長成分変換手段と、

これら波長成分変換手段によって変換された光信号を所定数ごとに多重化する波長多重手段

とを具備することを特徴とする光クロスコネクト装置。

【請求項5】前記光信号監視手段はあらかじめ決められたフレームフォーマットのオーバヘッド部に配置される管理情報を検出し、これを監視するものであることを特徴とする請求項1～請求項4記載の光クロスコネクト装置。

【請求項6】前記光経路制御手段は、各ポートから入力される監視対象となる光信号を前記2つのポートから出力させる経路設定を各ポートごとに順に行うものであることを特徴とする請求項1～5記載の光クロスコネクト装置。

【請求項7】複数個の第1および第2のポートを備え、前記第1のポート

それぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させるとともに、前記第2のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第1のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、

n 個の上り方向光信号入力および出力端子と、

n 個の下り方向光信号入力および出力端子と、

前記第1のポートそれぞれに対応して設けられ、各上り方向光信号入力端子から入力された上り方向光信号を前記第1のポートのうち対応する各ポートに出力するとともに、前記各ポートから出力された下り方向光信号を前記下り方向光信号出力端子に出力させる第1の光サーキュレータと、

前記第2のポートそれぞれに対応して設けられ、各下り方向光信号入力端子から入力された下り方向光信号を前記第2のポートのうち対応する各ポートに出力するとともに、前記各ポートから出力された上り方向光信号を前記上り方向光信号出力端子に出力させる第2の光サーキュレータと、

前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるとともに、前記第2のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第1のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、

前記第1のポートのいずれか2つのポートのうちあらかじめ決められた第3のポートから出力された光信号の品質を監視する第1の光信号監視手段と、

前記第2のポートのいずれか2つのポートのうちあらかじめ決められた第4のポートから出力された光信号の品質を監視する第2の光信号監視手段とを具備することを特徴とする光クロスコネクト装置。

【請求項8】 前記第1および第2の光信号監視手段は所定のフレームフォーマットのオーバヘッド部に配置される管理情報を検出し、これを監視するものであることを特徴とする請求項7記載の光クロスコネクト装置。

【請求項9】 前記光経路制御手段は、第1あるいは第2のポートから入力される監視対象となる光信号を前記第2あるいは第1のポートのうちいずれか2つのポートから出力させる経路設定を各ポートごとに順に行うものであることを特徴とする請求項7または請求項8記載の光クロスコネクト装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光信号の経路切替を行う光クロスコネクト装置に係わり、詳細には経路が切り替えられた光信号の品質や管理情報を監視する光クロスコネクト装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

システム内に伝送される光信号の経路切り替えを行う光クロスコネクトシステムは、光スイッチ (Switch : 以下、 SWと略す。) を備えた光クロスコネクト装置 (Optical Cross-Connect : 以下、 OXCと略す。) を備える。この光クロスコネクトシステムに、互いに波長成分が異なる複数の信号を多重する波長分割多重 (Wavelength Division Multiplex : 以下、 WDMと略す。) 技術を適用することで、大容量の光信号の経路を切り替えることができる。光 SWを備えたOXCは、今後ますます大容量化する情報通信時代に向けて、信号の経路（パス）設定の容易性やプロテクションの効率性等に着目したさまざまな研究開発が進められている (Chungpeng Fan, "Examining an integrated solution to optical transport networking.", Wavelength Division Multiplexing: (The first ever European meeting place for WDM Systems, Network, Marketing & Engineering Professionals), November 1997, London pp.18-23) 。

【0003】

図32は、このようなOXCが適用された光クロスコネクトシステムの構成を概念的に表わしたものである。光クロスコネクトシステムは、複数のOXCを備え、互いに光信号が伝送される光ファイバ伝送路により接続される。ここでは、OXC₁₀₁～₁₀₆を有し、例えばOXC₁₀₁は、光ファイバ伝送路₁₁₁を介しOXC₁₀₂と、光ファイバ伝送路₁₁₅を介しOXC₁₀₅と、光ファイバ伝送路₁₁₆を介しOXC₁₀₆とそれぞれ接続される。また、例えばOXC₁₀₄は、光ファイバ伝送路₁₁₃を介しOXC₁₀₃と、光ファイバ伝送路₁₁₄を介しOXC₁₀₅と、光ファイバ伝送路₁₁₈を介しOXC₁₀₆とそれぞれ接続さ

れ、OXC10₆は光ファイバ伝送路10₇を介しOXC10₃と接続される。

【0004】

光クロスコネクトシステムを運用するにあたって、システムの信頼性を維持するため、図32に示したように各OXCによって様々な経路に切り替えられる光信号を監視し、システム内の伝送信号を管理する必要がある。例えばA点からB点に向けて伝送される光信号について、数多くの伝送経路が存在する。したがって、各OXCが光信号の経路や品質状態等を監視し、光信号の経路設定や障害発生点の回避を行うことになる。すなわち、図32で破線で示す経路12をA点からB点に向けて伝送されるサービス信号は、OXC10₁、10₆、10₃、10₄において、伝送される光信号からそれぞれその品質と、光信号に管理情報が含まれている場合はその管理情報13₁、13₂、13₃、13₄を監視する。

【0005】

図33は、このような光信号の品質と管理情報を監視する従来のOXCの構成の概要を表わしたものである。このOXCは、光信号が入力される光信号入力端子20₁～20_n（nは2以上の自然数）と、これら光信号入力端子20₁～20_nそれぞれに対応したn個の入力ポートから入力された光信号をn個の出力ポートのいずれかから出力させてその経路を切り替えるn×n光SW21と、n×n光SW21のn個の出力ポートそれから出力された光信号の品質やそれに含まれる管理情報を検出する光信号検出部（以下、DETと略す。）22₁～22_nと、n×n光SW21のn個の出力ポートそれから出力された光信号が、出力される光信号出力端子23₁～23_nと、DET22₁～22_nによって検出された各出力ポートからの光信号の品質や管理情報を監視する光信号監視部（以下、SVと略す。）24と、SV24の監視結果からn×n光SW21の経路切替制御を行う制御部（以下、CNTと略す。）25とを有している。

【0006】

n×n光SW21は、CNT25からの制御信号にしたがって、n個の入力ポートとn個の出力ポートとを任意に接続する。DET22₁～22_nは、n×n光SW21の各出力ポートから出力された光信号をそのまま出力するとともに、その一部を分岐して信号の各種状態を検出する。このようなDETの検出機能とし

ては、光信号レベル検出機能、光信号対雑音（Signal-to-Noise：以下、S Nと略す。）比検出機能、光再生およびオーバヘッド（OverHead：以下、O Hと略す。）検出機能、光再生およびO H終端機能がある。このO Hには、例えば同期デジタルハイアーチ（Synchronous Digital Hierarchy：以下、S D Hと略す。）や同期光通信網（Synchronous Optical Network：以下、S O N E Tと略す。）で規定されているように、所定フォーマットのフレームに構成された光信号のあらかじめ決められた位置に、フレーム同期や誤り監視、保守、運用等に関する情報が挿入される。

【0007】

このような構成の従来のO X Cで、光信号入力端子 $20_1 \sim 20_n$ から入力された光信号は、それぞれ $n \times n$ 光SW21のn個の入力ポートに入力され、C N T 25からの制御信号にしたがって経路切替が行われた結果、 $n \times n$ 光SW21のn個の出力ポートのうちいずれかから出力される。そして、 $n \times n$ 光SW21のn個の出力ポートから出力された光信号は、それぞれD E T 22 $_1 \sim 22_n$ で品質やそれに含まれる管理情報が検出されるとともに光信号出力端子 $23_1 \sim 23_n$ から出力される。これら検出情報は、S V 24で監視され、S V 24はその監視結果から例えば経路の設定変更の指示をC N T 25に対して行う。C N T 25は、このS V 24からの指示に対応した制御信号を $n \times n$ 光SW21に対して出力し、入力ポートから入力された光信号の経路切替を行う。

【0008】

このような光信号を監視するO X Cに関する技術として、この他例えば特開平5-183509号公報「光スイッチおよび光通話路」には、信号線ごとに設けられた分岐器によって分岐された一方の光信号を監視し、分岐器によって分岐された他方の光信号の経路切替を行う光SWに対して、経路切断や経路設定を行うようにした技術が開示されている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら従来提案されたO X Cは、光SWのn個の出力ポートそれぞれに対して光信号から監視すべき情報を検出するためのD E Tを必要としていたため

、OXCの大型化を招いていた。さらに、今後ますます光通信の普及が行われ光信号の大容量化にともない、光SWのポート数の増加は必至であることから、その増加分に対応したDETを増設する必要があり、ますますOXCの大型化とコスト高を招くことになる。

【0010】

そこで本発明の目的は、光SWが大規模となった場合であっても装置内を通過する光信号の品質や管理情報を安価な構成で監視することができるOXCを提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明では、(イ) n (n は2以上の自然数) 個の第1ポートと少なくとも $(n+1)$ 個の第2のポートとを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、(ロ) 前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、(ハ) 前記2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号の品質を監視する光信号監視手段とを光クロスコネクト装置に具備させる。

【0012】

すなわち請求項1記載の発明では、 n 個の第1ポートと少なくとも $(n+1)$ 個の第2のポートとを有する光スイッチ手段を備え、光経路制御手段により、第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように経路を分岐させる。そして、光信号監視手段により、この2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号の品質を監視させるようにした。

【0013】

請求項2記載の発明では、(イ) n (n は2以上の自然数) 個の第1ポートと少なくとも $(n+1)$ 個の第2のポートとを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力さ

せる光スイッチ手段と、（ロ）前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、（ハ）前記2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号を増幅する光増幅手段と、（二）この光増幅手段によって増幅された光信号の品質を監視する光信号監視手段とを光クロスコネクト装置に具備させる。

【0014】

すなわち請求項2記載の発明では、請求項1記載の発明の光クロスコネクト装置に対して、光信号監視手段の前段に光スイッチ手段から出力された光信号を増幅する光増幅手段を設けるようにした。これにより、光信号監視手段に入力される監視用の光信号と、もう一方の第2のポートから出力される信号との分岐比を変えて、監視用の光信号のレベルが低くなったとしても、本来伝送すべき光信号のレベルがその分高くなることから、監視機能を有する信頼性の高い光クロスコネクト装置を提供することができる。

【0015】

請求項3記載の発明では、（イ）複数個の第1および第2のポートを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、（ロ）前記光信号の監視を行うとき前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させ、前記光信号の監視を行わないとき前記第1のポートそれぞれから入力された光信号を前記第2のポートのうちあらかじめ決められた1つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、（ハ）前記監視を行うときのみ前記2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号の品質を監視する光信号監視手段とを光クロスコネクト装置に具備させる。

【0016】

すなわち請求項3記載の発明では、複数個の第1および第2のポートを有する光スイッチ手段を設け、光経路制御手段により光信号の監視を行うとき第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を第2のポートのうちいずれか2つの

ポートから出力させる一方、光信号の監視を行わないとき第1のポートそれぞれから入力された光信号を第2のポートのうちあらかじめ決められた1つのポートから出力させるようにする。そして、監視を行うときのみ光信号監視手段により、2つのポートのうちいずれか一方から出力された光信号の品質を監視する。

【0017】

請求項4記載の発明では、（イ）互いに異なる複数の波長成分の光信号が多重された波長多重光を波長成分ごとに分離する波長分離手段と、（ロ）n（nは2以上の自然数）個の第1ポートと少なくとも（n+1）個の第2のポートとを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された前記波長分離手段によって分離された各波長成分の光信号を切り替えて、前記第2のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、（ハ）前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、（ニ）前記2つのポートのうちあらかじめ決められた第3のポートから出力された光信号の品質を監視する光信号監視手段と、（ホ）前記第2のポートのうち前記第3のポートを除くポートから出力された光信号ごとにあらかじめ決められた波長成分の光信号に変換する波長成分変換手段と、（ヘ）これら波長成分変換手段によって変換された光信号を所定数ごとに多重化する波長多重手段とを光クロスコネクト装置に具備させる。

【0018】

すなわち請求項4記載の発明では、請求項1記載の発明の光クロスコネクト装置の光スイッチ手段の入力段に、互いに異なる複数の波長成分の光信号が多重された波長多重光を波長成分ごとに分離する波長分離手段を設け、光経路制御手段によって光スイッチ手段の経路を分岐させることで光信号の監視を行う一方、光スイッチ手段の出力段に、監視用ポート以外のポートから出力された光信号ごとにあらかじめ決められた波長成分の光信号に変換する波長成分変換手段を設け、波長多重手段により各波長成分の光信号を所定単位で多重化して出力している。

【0019】

請求項5記載の発明では、請求項1～請求項4記載の光クロスコネクト装置で、前記光信号監視手段はあらかじめ決められたフレームフォーマットのオーバヘッド部に配置される管理情報を検出し、これを監視するものであることを特徴としている。

【0020】

請求項6記載の発明では、請求項1～請求項5記載の光クロスコネクト装置で、前記光経路制御手段は、各ポートから入力される監視対象となる光信号を前記2つのポートから出力させる経路設定を各ポートごとに順に行うものであることを特徴としている。

【0021】

請求項7記載の発明では、(イ)複数個の第1および第2のポートを備え、前記第1のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第2のポートのいずれかから出力させるとともに、前記第2のポートそれぞれから入力された光信号の経路を切り替えて前記第1のポートのいずれかから出力させる光スイッチ手段と、(ロ)n個の上り方向光信号入力および出力端子と、(ハ)n個の下り方向光信号入力および出力端子と、(二)前記第1のポートそれぞれに対応して設けられ、各上り方向光信号入力端子から入力された上り方向光信号を前記第1のポートのうち対応する各ポートに出力するとともに、前記各ポートから出力された下り方向光信号を前記下り方向光信号出力端子に出力させる第1の光サーチュレータと、(ホ)前記第2のポートそれぞれに対応して設けられ、各下り方向光信号入力端子から入力された下り方向光信号を前記第2のポートのうち対応する各ポートに出力するとともに、前記各ポートから出力された上り方向光信号を前記上り方向光信号出力端子に出力させる第2の光サーチュレータと、(ヘ)前記第1のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第2のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるとともに、前記第2のポートのいずれか1つから入力された光信号を前記第1のポートのうちいずれか2つのポートから出力させるように前記光スイッチ手段の経路を分岐させる光経路制御手段と、(ト)前記第1のポートのいずれか2つのポートのうちあらかじめ決められた第3のポートから出力された光信号の品質を監視する第1の光信号監視手段と、

(チ) 前記第2のポートのいずれか2つのポートのうちあらかじめ決められた第4のポートから出力された光信号の品質を監視する第2の光信号監視手段とを光クロスコネクト装置に具備させる。

【0022】

すなわち請求項7記載の発明では、複数個の第1および第2のポートを有する光スイッチ手段の各ポートに、第1および第2の光サーチュレータを備え、それぞれ上り方向光信号および下り方向光信号の双方向信号の経路切替を行うようにした。そして、光経路制御手段で光スイッチ手段の経路を分岐させて、方向別にそれぞれ光信号監視手段で上り方向および下り方向の光信号を監視させる。

【0023】

請求項8記載の発明では、請求項7記載の光クロスコネクト装置で、前記第1および第2の光信号監視手段は所定のフレームフォーマットのオーバヘッド部に配置される管理情報を検出し、これを監視するものであることを特徴としている。

【0024】

すなわち請求項5または請求項8記載の発明では、例えばSDHやSONETで規定されているようなあらかじめ決められたフレームフォーマットのオーバヘッド部に配置される管理情報を検出し、これを監視するようにしている。

【0025】

請求項9記載の発明では、請求項7または請求項8記載の光クロスコネクト装置で、前記光経路制御手段は、第1あるいは第2のポートから入力される監視対象となる光信号を前記第2あるいは第1のポートのうちいずれか2つのポートから出力させる経路設定を各ポートごとに順に行うものであることを特徴としている。

【0026】

すなわち請求項6または請求項9記載の発明では、各ポートごとに順に、光スイッチ手段の経路を分岐させるようにしたので、光クロスコネクト装置が大規模になってポート数が増大した場合であっても、光信号を監視するための検出手段および監視手段は1つずつで、全てのポートから入力される光信号を監視するこ

とができる。

【0027】

【発明の実施の形態】

【0028】

【実施例】

以下実施例につき本発明を詳細に説明する。

【0029】

第1の実施例

【0030】

図1は、本発明の第1の実施例におけるOXCが適用される光クロスコネクトシステムの構成の一例を模式的に表わしたものである。この光クロスコネクトシステムは、それぞれOXCを備えた局（ノード）を備え、互いに光信号が伝送される光ファイバ伝送路により接続される。ここでは、ノード30₁～30₅が、光ファイバ伝送路31₁～31₇を介して光信号を伝送させる。例えばノード30₁は、光ファイバ伝送路31₁を介しノード30₂と、光ファイバ伝送路31₅を介しノード30₅と、光ファイバ伝送路31₆を介しノード30₃とそれぞれ接続される。また、例えばノード30₄は、光ファイバ伝送路31₃を介しノード30₃と、光ファイバ伝送路31₄を介しノード30₅と、光ファイバ伝送路31₇を介しノード30₂とそれぞれ接続される。また、例えばノード30₂は、光ファイバ伝送路31₂を介しノード30₃と接続される。このような光クロスコネクトシステムでは、各ノードで経路が切り替えられ、これら切り替えられた光信号がノード間で伝送される。したがって、各ノードにおけるOXCの光SWの経路設定によって、システム内を伝送される光信号を任意に伝送させることが可能となる。

【0031】

図2は、図1に示したノードの構成の一例を表わしたものである。ここでは、ノード30₁～30₅の構成は同様であるものとして、ノード30₁のみの構成を示す。ノード30₁は、第1の実施例におけるOXC32₁と、光伝送装置33₁～33₄とを有している。OXC32₁の入力ポートには、他局である各ノードからの光信号が伝送される光ファイバ伝送路34₁と光伝送装置33₁、33₂とが

接続される。OXC₃₂₁の出力ポートには、他局である各ノードに対して出力される光信号が伝送される光ファイバ伝送路₃₄₂と光伝送装置₃₃₃、₃₃₄とが接続される。光ファイバ伝送路₃₄₁、₃₄₂としては、図1に示した他局であるノード₃₀₂、₃₀₃、₃₀₅に接続される光ファイバ伝送路₃₁₁、₃₁₆、₃₁₅がある。OXC₃₂₁は、光SWを備えており、この光SWの経路設定にしたがってOXC₃₂₁の入力ポートと出力ポートとを接続するとともに、OXC₃₂₁内を通過する光信号の品質と管理情報等を監視することができるようになっている。

【0032】

図3は、第1の実施例におけるOXCの構成の概要を表わしたものである。第1の実施例におけるOXCは、n個の光信号入力端子₄₀₁～₄₀_nと、n個の光信号出力端子₄₁₁～₄₁_nと、n×m光SW42（mは2以上の自然数）とを有している。ここで、mは“n+1”である。n×m光SW42のn個の入力ポートは、それぞれ光信号入力端子₄₀₁～₄₀_nに接続され、n×m光SW42のm個の出力ポートのうちn個はそれぞれ光信号出力端子₄₁₁～₄₁_nに接続される。

【0033】

さらにこのOXCは、n×m光SW42の残り1個の出力ポートから出力される光信号の品質や管理情報を検出する光信号検出部（DET）₄₃と、DET₄₃によって検出された光信号の品質や管理情報を監視する光信号監視部（SV）₄₄と、SV₄₄の監視結果に基づいてn×m光SW42の経路設定を変更する制御信号を生成する光経路制御部（CNT）₄₅とを備えている。

【0034】

n×m光SW42は、CNT₄₅からの制御信号にしたがって、光信号入力端子₄₀₁～₄₀_nから入力された光信号の経路を切り替え、光信号出力端子₄₁₁～₄₁_nのいずれかから出力させる。n×m光SW42は、この制御信号により、n個の入力ポートとn個の出力ポートとを任意に接続することができるようになっており、この経路設定により光信号入力端子₄₀₁～₄₀_nから入力された光信号は、光信号出力端子₄₁₁～₄₁_nのうち所望の端子から出力させることが可

能となる。さらに第1の実施例における $n \times m$ 光SW4 2は、その際、いずれか1つの入力ポートから入力された光信号をブランチ接続と呼ばれる接続状態で2つの出力ポートから同時に光信号を出力させ、その2つの出力ポートのうち1つをDET4 3が接続される出力ポートに出力させることを特徴としている。

【0035】

このような $n \times m$ 光SW4 2は、 LiNbO_3 （リチウムナオバート）や石英系の材料の基板上に形成された光導波路とスイッチ素子とからなる。スイッチ素子として 2×2 のスイッチ素子があり、これを組み合わせることにより 4×4 光SW、 8×8 光SW、 32×32 光SWを容易に実現することができる。

【0036】

図4は、 LiNbO_3 で実現された 4×4 光SWの構成の一例を表わしたものである。 4×4 光SWは、4個の入力ポートを有する入力ポート部5 0から入力された光信号を、 2×2 光SW5 1の組み合わせにより、出力ポート部5 2の4個の出力ポートのいずれかから出力させる。各 2×2 光SWは、制御信号によって経路切替を行うことができ、この経路切替の組み合わせにより、任意の出力ポートから光信号を出力させる。

【0037】

図5は、 LiNbO_3 で実現された 8×8 光SWの構成の一例を表わしたものである。 8×8 光SWは、8個の入力ポートを有する入力ポート部5 3から入力された光信号を、 2×2 光SW5 4の組み合わせにより、出力ポート部5 5の8個の出力ポートのいずれかから出力させる。各 2×2 光SWは、制御信号によって経路切替を行うことができ、この経路切替の組み合わせにより、任意の出力ポートから光信号を出力させる。

【0038】

図6は、 LiNbO_3 で実現された 32×32 光SWの構成の一例を表わしたものである。 32×32 光SWは、32個の入力ポートを有する入力ポート部5 6から入力された光信号を、 2×2 光SWの組み合わせにより同様に構成した 4×8 光SW5 7が8個配列された 4×8 光SW群に入力させる。これらの出力は、上述したような構成の 8×8 光SW5 8が8個配列された 8×8 光SW群に入

力される。さらに、これら 8×8 光SW群の出力が 2×2 光SWの組み合わせにより同様に構成した 8×4 光SW 59が8個配列された 8×4 光SW群に入力され、これらの出力が出力ポート部60の32個の出力ポートのいずれかから出力される。各光SWは、制御信号によって経路切替を行うことができ、この経路切替の組み合わせにより、任意の出力ポートから光信号を出力させる。

【0039】

$n \times m$ 光SW 42は、監視用出力ポートとしてDET 43が接続されるポートを有しているため出力ポートが入力ポートより1個多いが、このような構成であっても、 2×2 のスイッチ素子を組み合わせることによって同様に実現することができる。

【0040】

第1の実施例におけるCNT 25は、制御信号によってこのような $n \times m$ 光SW 42の経路切替を行い、この制御信号として与える印可電圧値に応じて上述したブランチ接続を行わせることができるようにになっている。

【0041】

図7は、 8×8 光SWのスイッチング特性の一例を表わしたものである。ここでは、図5に示した 8×8 光SWの入力ポート部53における入力ポート番号“1”の光信号を、出力ポート部55における出力ポート番号“1”と“8”に経路設定する場合のスイッチング特性を示す。横軸には、CNT 45からの制御信号として印可される印可電圧値を-10ボルト（以下、Vと略す。）から70Vまで示す。また、縦軸には、入力ポート番号“1”に入力される光信号電力を基準に、経路切替先である出力ポート番号“1”または“8”から出力される光信号電力の相対光電力値（単位dB）を示す。

【0042】

出力ポート番号“1”から出力される光信号の相対光電力値61は、印可電圧が小さいほど出力される光レベルが大きく、入力された光信号と同等の電力で出力されることを示している。また、出力ポート番号“8”から出力される光信号の相対光電力値62は、印可電圧が大きいほど出力される光レベルが大きく、入力された光信号と同等の電力で出力することを示している。したがって、両出

力ポートから出力される光信号に着目すると、出力ポート番号“1”から出力される光信号が“オン”状態となり、出力ポート番号“8”から出力される光信号が“オフ”状態であってそのレベルが最低となる印可電圧 V_1 は、入力ポート番号“1”から出力ポート番号“1”への経路切替に最適な制御が可能な印可電圧であることを意味する。同様に、出力ポート番号“8”から出力される光信号が“オン”状態となり、出力ポート番号“1”から出力される光信号が“オフ”状態であってそのレベルが最低となる印可電圧 V_2 は、入力ポート番号“1”から出力ポート番号“8”への経路切替に最適な制御が可能な印可電圧であることを意味する。

【0043】

出力ポート番号“1”から出力される光信号の相対光電力値61と、出力ポート番号“8”から出力される光信号の相対光電力値62とが一致する印可電圧 V_3 では、入力ポート番号“1”から入力された光信号に対して互いに3dBだけ減衰した光信号が出力ポート番号“1”、“8”それぞれから出力される。この状態をブランチ接続状態として、制御信号により、同時に2つの出力ポートから出力させる。

【0044】

第1の実施例におけるDET43は、n×m光SW42の出力ポートのうち、監視用出力ポートとしてあらかじめ決められた出力ポートから出力された光信号の各種状態を検出する。このようなDETの機能としては、例えば光信号レベル検出機能、光SN比検出機能、OH監視機能がある。

【0045】

図8は、光信号レベル検出機能を有する場合のDETの構成の概要を表わしたものである。このDETでは、光信号が光信号入力端子65から入力され、フォトダイオード(Photo Diode:以下、PDと略す。)66に入力される。PD66は、入力された光信号の受光レベルに応じた大きさの光電流を発生させる。PD66が発生させた光電流は、電流-電圧変換回路67に供給される。電流-電圧変換回路67は、供給された光電流に対応した値の電圧を生成し、これを光レベル検出値として光レベル検出値出力端子68に出力する。

【0046】

このような構成のDETは、PD66および電流-電圧変換回路67で、 $n \times m$ 光SW42によってブランチ接続状態で経路が切り替えられた光信号の光レベルを検出し、光信号レベルが $n \times m$ 光SW42通過後に所望のレベルになっているか否かを監視するのに用いられる。

【0047】

図9は、光SN比検出機能を有する場合のDETの構成の概要を表わしたものである。このDETでは、光信号が光信号入力端子69から入力され、光信号SN比検出回路70に入力される。光信号SN比検出回路70は、入力された光信号光の信号レベルと雑音レベルの比である光信号SN比を検出する。光信号SN比検出回路70によって検出された光信号SN比は、光信号SN比検出値として、光信号SN比検出値出力端子71から出力される。

【0048】

このような構成のDETは、光信号SN比検出回路70で、 $n \times m$ 光SW42によってブランチ接続状態で経路が切り替えられた光信号のSN比を検出し、 $n \times m$ 光SW42通過後の光信号の品質を監視するのに用いられる。

【0049】

図10は、OH検出機能を有する場合のDETの構成の概要を表わしたものである。このDETでは、光信号が光信号入力端子72から入力され、光-電気（Optical Electrical）変換回路（以下、O/Eと略す。）73に供給される。O/E73は、入力された光信号をその光信号レベルに応じた値の電気信号に変換し、オーバヘッド検出回路（以下、OHDETと略す。）74に供給する。OHDET74は、所定フォーマットのフレームに構成された信号のあらかじめ決められた位置に配置されたOHを検出し、これをヘッダ情報としてヘッダ情報出力端子75に出力する。

【0050】

このような構成のDETは、 $n \times m$ 光SW42によってブランチ接続状態で経路が切り替えられた光信号を一旦ディジタル電気信号に変換し、これに含まれるヘッダ情報やビットエラー等を監視する。例えば、SDHやSONET等に規定

されるOHの検出を行って、システム全体としての管理情報や光信号の品質状態を監視することができる。

【0051】

第1の実施例におけるDET43が有する機能としては、図8～図10に示した光信号レベル検出機能、光SN比検出機能、OH監視機能に限定されるものではない。DET43は、これら各種機能をあらかじめ備えておき、システム構成や伝送される光信号の種類に応じて、適宜選択するようにすることも可能である。

【0052】

CNT45は、上述したDET43による検出結果を監視したSV44からの指示にしたがって、例えばSV44の監視結果から特定の光信号の断状態等を検出したときその光信号の経路変更を行う等n×m光SW42に対して迅速に障害処理を行うとともに、n×m光SW42を通過する光信号を監視することができる。このため、CNT45は、監視対象となる光信号それぞれに対して、n×m光SW42において順次ブランチ接続を行って、監視対象となる光信号をDET43に入力させる。このような制御を可能とするCNT45は、図示しない中央処理装置(Central Processing Unit:CPU)を有し、読み出し専用メモリ(Read Only Memory:ROM)等の所定の記憶装置に格納された制御プログラムにしたがって、上述した制御を実行することができるようになっている。

【0053】

図11は、このようなCNT45による監視制御の処理内容の概要を表わしたものである。CNT45は、まず監視対象のn×m光SW42の入力ポート番号を示す変数iを用い、この変数iを“1”に初期化する(ステップS80)。すなわち、初期状態として監視対象を、n×m光SW42の入力ポート番号“1”から入力される光信号である第1のサービス信号とする。次に、CNT45は、この入力ポート番号“i”からの光信号である第iのサービス信号が、ブランチ接続状態で、あらかじめ決められた経路の出力ポート番号の出力ポートと、出力ポート番号“m”的出力ポートとから出力されるように、図7に示したような印可電圧V₃に相当する制御信号を、n×m光SW42に与える(ステップS81)

)。

【0054】

そして、DET43で、出力ポート番号“m”から出力された第*i*のサービス信号の品質や管理情報を検出させ、SV44でこれを監視させる（ステップS82）。監視が終了しないとき（ステップS83：N）は、ステップS82に戻って監視を継続する。監視が終了したとき（ステップS83：Y）、変数*i*に“1”を加算する（ステップS84）。変数*i*が、 $n \times m$ 光SW42の監視用出力ポートである出力ポート番号“m”を除いた出力ポートの数である*n*より大きいか否かを判別し（ステップS85）、変数*i*が*n*以下のとき（ステップS85：N）、再びステップS84で次のサービス信号に対してブランチ接続を行う（ステップS81）。ステップS85で変数*i*が*n*より大きいとき（ステップS85：Y）、再びステップS80に戻る（リターン）。

【0055】

次にこのような第1の実施例におけるOXCの動作について、図12および図13を参照しながら具体的に説明する。

【0056】

図12は、第1の実施例におけるOXCが第1のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を概念的に表わしたものである。ただし、図3に示したOXCと同一部分には同一符号を付し、説明を省略する。ここで、 $n \times m$ 光SW42の入力ポート番号“1”に対応した光信号入力端子40₁から入力される第1のサービス信号は、あらかじめ $n \times m$ 光SW42の出力ポート番号“2”に対応した光信号出力端子41₂から出力されるように経路設定が行われているものとする。同様に、 $n \times m$ 光SW42の入力ポート番号“2”、“n”に対応した光信号入力端子40₂、40_nから入力される第2および第*n*のサービス信号88、89は、あらかじめ $n \times m$ 光SW42の出力ポート番号“n”、“1”に対応した光信号出力端子41_n、41₁から出力されるように経路設定が行われているものとする。

【0057】

第1のサービス信号を監視対象とする場合、 $n \times m$ 光SW42は、CNT45

によって、第1のサービス信号90をn×m光SW42の出力ポート番号“2”、“m”から同時に出力するように経路設定が行われる（ブランチ接続状態）。このブランチ接続状態により、光信号出力端子41₂から第1のサービス信号を出力させるとともに、DET43で第1のサービス信号の品質や管理情報を検出し、SV44で監視することができる。なお、第2および第nのサービス信号は、そのまま経路設定された光信号出力端子から出力されるので、他のサービス信号に影響を与えることなく、監視対象のサービス信号のみを監視することができる。この第1のサービス信号の監視が完了すると、次にCNT45は、第2のサービス信号を監視対象となるように、n×m光SW42の経路変更を行う。

【0058】

図13は、第1の実施例におけるOXCが第2のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を概念的に表わしたものである。ただし、図12と同一部分には同一符号を付し、説明を省略する。第2のサービス信号を監視対象とする場合、n×m光SW42は、CNT45によって、第1のサービス信号91をあらかじめ決められたn×m光SW42の出力ポート番号“2”に経路切替を行い、第nのサービス信号89をあらかじめ決められたn×m光SW42の出力ポート番号“1”に経路切替を行う。

【0059】

第2のサービス信号92をn×m光SW42の出力ポート番号“n”、“m”から同時に出力するように経路設定が行われる（ブランチ接続状態）。このブランチ接続状態により、光信号出力端子41_nから第2のサービス信号を出力させるとともに、DET43で第2のサービス信号の品質や管理情報を検出し、SV44で監視することができる。この第2のサービス信号の監視が完了すると、次にCNT45は、第3のサービス信号を監視対象となるように、n×m光SW42の経路変更を行う。以下、同様に第nのサービス信号まで経路変更を行い、全てのサービス信号に対して繰り返し監視する。

【0060】

ところで、既に述べたように第1の実施例におけるn×m光SW42に対して、図7に示した印可電圧V₃に相当する制御信号により、ブランチ接続状態を容

易に実現することができるものの、このような監視を可能とするため監視対象となるサービス信号の劣化を与えないことが重要となる。そこで、次に光SWにおけるブランチ接続状態が、監視対象となるサービス信号に与える影響について説明する。

【0061】

図14は、LiNbO₃で実現された8×8光SWのブランチ接続の切り替えを行ったときの応答波形を表わしたものである。ここでは、入力ポート番号“1”から入力された光信号が、8×8光SWにより、出力ポート番号“1”から出力される光信号の出力波形100と、出力ポート番号“8”から出力される光信号の出力波形101とを示している。これらの出力波形は、出力ポート番号“1”に着目すると、その出力光信号が“オン”状態、ブランチ状態、“オフ”状態の3状態を順に遷移するときの応答波形を示す。図7にも示したように出力ポート番号“1”からの出力光信号が“オン”状態のとき、出力ポート番号“8”からの出力光信号は“オフ”状態となる。そして、ブランチ接続状態では、出力ポート番号“1”、“8”から出力光信号が出力される。また、出力ポート番号“1”からの出力光信号が“オフ”状態のとき、出力ポート番号“8”からの出力光信号は“オン”状態となる。

【0062】

このように、3状態に遷移させたとき、経路変更にともなう出力光信号を途切れさせることなく各状態を変化させることができる。

【0063】

また、ブランチ接続の切り替えにともなう符号誤り率について、次のような構成でその特性を測定することができるので、符号誤り率がブランチ接続状態を行わないときとに比べてどれくらい劣化するかを把握することができる。

【0064】

図15は、ブランチ接続の切り替えにともなう符号誤り率を測定する測定システムの構成の概要を表わしたものである。ここでは、伝送速度がSONETで規定される光キャリア・レベル192（Optical Carrier-Level-192：以下、OC-192と略す。）の10ギガビット毎秒（Gbps）の光信号に対して擬似ラ

ンダム雑音 (Pseudo Noise: 以下、PNと略す。) を $2^{31}-1$ ビットごとに負荷として与えた測定光信号 (PN $2^{31}-1$) について、SONETで規定されるユーザ信号が挿入されるペイロード (payload) 部の符号誤り率を測定したものである。この測定システムでは、OC-192の送信機 (Tx) 105から送信された測定電気信号は、E/O106で光信号に変換され、8×8光SW107の入力ポート番号“1”に入力させる。8×8光SW107は、発信器108からの10キロヘルツ (kHz) 周期でスイッチ制御部 (SWCNT) 109によって出力される制御信号により、“ブランチ接続状態”、出力ポート番号“1”出力、“ブランチ接続状態”、出力ポート番号“1”出力といったように、2状態について経路切り替えを繰り返す。8×8光SW107の出力ポート番号“1”から出力された測定光信号は、可変減衰器 (ATTenator: ATT) 110で出力レベルが調整され、O/E111で電気信号に変換されて、OC-192の受信機112で受信される。符号誤り率は、O/E111の測定点113の測定光信号について測定を行う。

【0065】

図16は、図15に示した測定システムの測定点で測定された測定光信号の信号電力の概要を表わしたものである。図15に示した測定システムの測定点における測定光信号は、0.05ミリ秒 (ms) ごとに、出力ポート番号“1”から出力させる通常の切替状態120と、ブランチ接続状態121とが交互に繰り返される。図7に示した印可電圧V₃でブランチ接続を行う場合、図16に示したようにブランチ接続状態121における測定光信号の光信号電力は、通常の切替状態120における測定光信号の光信号電力の約半分となる。ここでは、ブランチ接続状態121における測定光信号の光信号電力の平均値を、平均受光電力P_r (単位dBm) として測定する。

【0066】

図17は、図15で示した測定システムにより測定された8×8光SWにおけるブランチ接続切り替えにともなう符号誤り率特性の一例をあらわしたものである。縦軸に、符号誤り率、横軸に平均受光電力P_r (dBm) を示す。また、図15で示したようにブランチ接続切り替えを繰り返したときの符号誤り率130

(測定点“〇”)を、ブランチ接続を行わないときの符号誤り率131(測定点“ ”)とともに示す。このように、測定光信号は、光SWを切り替えない場合、光SWにおけるブランチ接続状態の経路切り替えを繰り返した場合とで、符号誤り率特性は、ほとんど変化がない。すなわち、光SWにおけるブランチ接続状態の経路切り替えを繰り返した場合であっても、測定光信号に相当するサービス信号の品質が劣化することがないことを意味している。

【0067】

このように図14～図17で説明したように監視対象となるサービス信号は、ブランチ接続によって、ほとんど品質の劣化を生じさせることなく、サービス信号の監視を行うことが可能であることがわかる。

【0068】

上述したようなブランチ接続によって光信号の監視を行う第1の実施例におけるOXCは、図1および図2に示したような構成の光クロスコネクトシステム以外にも、WDM技術を用いた大容量の伝送ネットワークシステムにも適用することができる。

【0069】

図18は、第1の実施例におけるOXCが適用されるWDM技術を用いた伝送ネットワークシステムの構成の一例を概念的に表わしたものである。この伝送ネットワークシステムは、それぞれ第1の実施例におけるOXCを備えた局(ノード)135₁～135₅を備え、互いに光信号が伝送される光ファイバ伝送路136₁～136₇により接続される。各光ファイバ伝送路には、波長成分λ₁～λ_w(wは2以上の自然数)を有する波長多重光信号が、各ノードで経路が切り替えられてノード間で伝送される。各ノードは、第1の実施例におけるOXC137₅と、光伝送装置138₁～138₄と、波長分割多重分離器139₁～139₄とを有している。波長分割多重分離器139₁、139₂には、他局である各ノードからの波長多重光信号が入力され、λ₁～λ_wの各波長成分の光信号に分離される。この分離された各波長成分の光信号と、光伝送装置138₁、138₂からの光信号は、OXC137₅の入力ポートに供給される。OXC137₅の出力ポートからは、上述したように経路切り替えが行われた光信号が波長分割多重分離器

139_3 、 139_4 と光伝送装置 138_3 、 138_4 とに入力される。波長分割多重分離器 139_3 、 139_4 は、 $\lambda_1 \sim \lambda_w$ の各波長成分の光信号を多重し、他局のノードに対して出力する。

【0070】

このようにOXC137₅では、波長成分単位に経路設定を行って、任意の伝送経路を設定するとともに、OXC137₅内を通過する光信号の品質と管理情報等を監視する。そして、他ノード間の接続はWDMにより、任意のノードに対して大容量の伝送を行うことができる。

【0071】

以上説明したように第1の実施例におけるOXCは、n個の入力ポートから入力された光信号それぞれを、CNT45からの制御信号にしたがって順に $n \times m$ 光SW42で、n個の出力ポートのいずれか1つと、所定の監視用出力ポートとでブランチ接続を行う。そして、監視用出力ポートから出力された光信号からDET43で品質や管理情報を検出し、SV44で監視する。これにより、OXCを通過する監視すべきサービス信号が複数本の場合であっても、1つずつブランチ状態により監視を行うことで、各サービス信号を監視するための信号検出手段および監視手段が1つのみでよいので、OXCの装置の小型化と低コスト化を図ることができる。また、ブランチ接続を行うことによって、監視対象とされないサービス信号だけでなく、監視対象とされるサービス信号についても、品質に影響を与えることなく、監視を行うことができる。

【0072】

第2の実施例

【0073】

第1の実施例におけるOXCは、CNT45が図7に示したような印可電圧 V_3 を制御信号として $n \times m$ 光SW42に対して与えることによって、例えば入力ポート番号“1”から入力された光信号が、それぞれ3dBずつ減衰して同時に出力ポート番号“1”、“m”から出力させるものとして説明した。これに対して、第2の実施例におけるOXCは、 $n \times m$ 光SWの監視用出力ポートから出力された光信号を一旦光増幅器で増幅させることで、監視用出力ポートから出力さ

れるレベルの低い光信号に対してもその監視機能を実行する。

【0074】

図19は、このような第2の実施例におけるOXCの構成の概要を表わしたものである。第2の実施例におけるOXCは、n個の光信号入力端子 $140_1 \sim 140_n$ と、n個の光信号出力端子 $141_1 \sim 141_n$ と、 $n \times m$ 光SW142とを有している。ここで、mは“ $n+1$ ”である。 $n \times m$ 光SW142のn個の入力ポートは、それぞれ光信号入力端子 $140_1 \sim 140_n$ に接続され、 $n \times m$ 光SW142のm個の出力ポートのうちn個はそれぞれ光信号出力端子 $141_1 \sim 141_n$ に接続される。さらにこのOXCは、 $n \times m$ 光SW142の残り1個の出力ポートから出力される光信号を增幅する光増幅器143と、この光増幅器143によって増幅された光信号の品質や管理情報を検出するDET144と、DET144によって検出された光信号の品質や管理情報を監視するSV145と、SV145の監視結果に基づいて $n \times m$ 光SW142の経路設定を変更する制御信号を生成するCNT146とを備えている。

【0075】

第2の実施例における $n \times m$ 光SW142、DET144、SV145の構成および動作は、それぞれ第1の実施例における $n \times m$ 光SW42、DET43、SV44と同様であるため説明を省略する。

【0076】

第2の実施例におけるOXCは、CNT146による監視処理のフローは第1の実施例と同様であるが、 $n \times m$ 光SW142に対して与える制御信号である印可電圧の電圧値が異なる。このOXCは、制御信号にしたがって $n \times m$ 光SW142の入力ポートから入力された光信号がブランチ接続状態とされたとき、この光信号の分岐比が光信号出力端子 $141_1 \sim 141_n$ の方へ出力されるサービス信号のレベルが高くなるように設定される。これにともない、監視用出力ポートから出力される監視用の光信号のレベルが低くなる。このため、第2の実施例におけるOXCは、光増幅器143で $n \times m$ 光SW142の監視用出力ポートから出力された光信号を増幅してから、DET144で増幅された光信号の各種状態を検出するようにしている。

【0077】

このようなブランチ接続を可能とするC N T 1 4 6からの制御信号について、図7に示した8×8光SWのスイッチング特性を例に説明する。

【0078】

図20は、図7に示した8×8光SWのスイッチング特性の一例における分岐比設定の概念を表わしたものである。第1の実施例におけるOXCでは、印可電圧V₃に相当する電圧値を制御信号として光SWに与えるようにしたので、出力ポート番号“1”、“m”から出力される光信号レベルは同等であり、符号誤り率の特性を劣化させることなくそのまま光信号の監視を行っていた。しかし、この制御信号について、精度が要求される場合がある。そこで、第2の実施例におけるOXCでは、印可電圧V₄に相当する電圧値を制御信号として光SWに与える。

【0079】

印可電圧V₄に相当する電圧値を光SWに与えることによって、例えば8×8光SWの出力ポート番号“1”から出力される光信号の相対光電力値61は、第1の実施例におけるP₀からP₁になって出力レベルが高くなる。一方、例えば8×8光SWの出力ポート番号“8”から出力される光信号の相対光電力値62は、第1の実施例におけるP₀からP₂になって出力レベルが低くなる。n×m光SW142は、ブランチ接続の分岐比の設定について、印可電圧V₃からずらすことによって、任意のレベル比に設定することができる。したがって、光増幅器143がここで設定したレベル比に対応した増幅率で監視用の光信号を増幅することで、サービス信号のレベルをできるだけ高く保ちながら、DET144での品質や管理情報の監視を行うことができる。

【0080】

図21は、第2の実施例におけるOXCが第1のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を概念的に表わしたものである。ただし、図19に示したOXCと同一部分には同一符号を付し、説明を省略する。ここで、n×m光SW142の入力ポート番号“1”に対応した光信号入力端子140₁から入力される第1のサービス信号は、あらかじめn×m光SW142の出力ポート

番号“2”に対応した光信号出力端子 141_2 から出力されるように経路設定が行われているものとする。同様に、 $n \times m$ 光SW142の入力ポート番号“2”、“n”に対応した光信号入力端子 140_2 、 140_n から入力される第2および第nのサービス信号150、151は、あらかじめ $n \times m$ 光SW142の出力ポート番号“n”、“1”に対応した光信号出力端子 141_n 、 141_1 から出力されるように経路設定が行われているものとする。

【0081】

第1のサービス信号を監視対象とする場合、 $n \times m$ 光SW142は、CNT146によって、第1のサービス信号152を $n \times m$ 光SW142の出力ポート番号“2”、“m”から同時に出力するように経路設定が行われる（ブランチ接続状態）。このブランチ接続状態により、出力ポート番号“2”から出力された第1のサービス信号を光信号出力端子 141_2 から出力させるとともに、出力ポート番号“m”から出力された第1のサービス信号の一部を光増幅器143で一旦所定レベルまで増幅した後DET144でその品質や管理情報を検出し、SV145で監視することができる。なお、第2および第nのサービス信号は、そのまま経路設定された光信号出力端子から出力されるので、他のサービス信号に影響を与えることなく、監視対象のサービス信号のみを監視することができる。ここで、ブランチ接続状態における分岐比の設定を、出力ポート番号“2”から出力される第1のサービス信号のレベルが、出力ポート番号“m”から出力される第1のサービス信号の一部である監視用の光信号のレベルより十分大きく設定することによって、サービス信号のレベルをほとんど低下させずにその品質等を監視することができ、より信頼性を向上させることができる。

【0082】

このように第2の実施例におけるOXCでは、CNT146で $n \times m$ 光SW142をブランチ接続状態とするとき、その分岐比を監視用の光信号が十分小さくなるように設定する一方、分岐された監視用の光信号を光増幅器143で一旦増幅してから、その品質や管理情報を監視するようにした。これにより、本来伝送させるべきサービス信号のレベルをほとんど低下させず、かつその品質等の監視機能を損なうことがないので、より信頼性を向上させることができる。

【0083】

第3の実施例

【0084】

第1および第2の実施例におけるOXCでは、光SWに監視用出力ポートを割り当て、常に装置内を伝送されるサービス信号の品質等を監視するようにしていた。これに対して、第3の実施例におけるOXCは、光SWに割り当てられた監視用出力ポートに対して、サービス信号の監視をしないとき、例えば優先度の低いサービス信号を他の出力ポートと同様に収容するようにしている。

【0085】

図22は、第3の実施例におけるOXCの構成の概要を表わしたものである。第3の実施例におけるOXCは、m個の光信号入力端子 $160_1 \sim 160_m$ と、m個の光信号出力端子 $161_1 \sim 161_m$ と、 $m \times m$ 光SW162とを有している。さらにこのOXCは、 $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“m”から出力される光信号の品質や管理情報を検出する一方、光信号をそのまま光信号出力端子 161_m に出力させるDET163と、DET163によって検出された光信号の品質や管理情報を監視するSV164と、SV164の監視結果に基づいて $m \times m$ 光SW162の経路設定を変更する制御信号を生成するCNT165とを備えている。

【0086】

$m \times m$ 光SW162は、入力ポートの数が第1の実施例における $n \times m$ 光SW42より1個多いものの、その動作は本質的に変わらない。また、第3の実施例におけるSV164は、第1の実施例におけるSV44と同様である。これに対して第3の実施例におけるDET163は、 $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“m”から出力された光信号状態等を検出する機能を有するとともに、光信号をそのまま出力する機能を有する。このDET163の検出機能として、例えば光信号レベル検出機能、光SN比検出機能、光再生およびOH検出機能、光再生およびOH終端機能がある。CNT165は、第1の実施例におけるCNT45と同様の監視処理を行うとともに、監視を行わないとき、 $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“m”から出力された優先度の低いサービス信号をそのまま光信

号出力端子161_mに出力させる。

【0087】

図23は、光信号レベル検出機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を表わしたものである。このDETでは、光信号が入力端子170から入力され、光カプラ171により2分岐される。光カプラ171によって2分岐された一方は、そのまま出力端子172より出力される。光カプラ171によって2分岐された他方は、PD173に入力される。PD173は、入力された分岐光の受光レベルに応じた大きさの光電流を発生させる。PD173が発生させた光電流は、電流-電圧変換回路174に供給される。電流-電圧変換回路174は、供給された光電流に対応した値の電圧を生成し、これを光レベル検出値として光レベル検出値出力端子175に出力する。

【0088】

このような構成のDETは、光SWによって経路が切り替えられた光信号の一部を分岐し、PD173および電流-電圧変換回路174で分岐光の光レベルを検出し、光信号レベルが光SW通過後に所望のレベルになっているか否かを監視するのに用いられる。

【0089】

図24は、光SN比検出機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を表わしたものである。このようなDETでは、光信号が入力端子176から入力され、光カプラ177により2分岐される。光カプラ177によって2分岐された一方は、そのまま出力端子178より出力される。光カプラ177によって2分岐された他方は、光信号SN比検出回路179に入力される。光信号SN比検出回路179は、入力された分岐光の信号レベルと雑音レベルの比である光信号SN比を検出する。光信号SN比検出回路179によって検出された光信号SN比は、光信号SN比検出値として、光信号SN比検出値出力端子180に出力される。

【0090】

このような構成のDETは、光SWによって経路が切り替えられた光信号の一部を分岐し、光信号SN比検出回路179で分岐光のSN比を検出し、光SW通

過後の光信号の品質を監視するのに用いられる。

【0091】

図25は、光再生機能およびOH検出機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を表わしたものである。このようなDETでは、波長成分 λ_a を有する光信号が入力端子181から入力され、O/E182に供給される。O/E182は、入力された光信号の光信号レベルに応じた値の電気信号に変換し、E/O183と、OHDET184とに供給する。E/O183は、供給された電気信号レベルに応じたレベルで、波長成分 λ_x を有する光信号に変換し、出力端子185に出力する。OHDET184は、所定フォーマットのフレームに構成された信号のあらかじめ決められた位置に配置されたOHを検出し、ヘッダ情報としてヘッダ情報出力端子186に出力する。

【0092】

このような構成のDETは、光SWによって経路が切り替えられた光信号を一旦デジタル電気信号に変換し、電気的にSN比を改善してから再び光信号に変換して送出するとともに、デジタル電気信号中に含まれるヘッダ情報やビットエラー等を監視する。例えば、SDHやSONET等に規定されるOHの検出を行って、システム全体としての管理情報や光信号の品質状態を監視することができる。また、その再生機能の面からは、例えば、局間の長距離光伝送の再生装置として、あるいは入出力間で光信号の波長成分を λ_a から λ_x に変換する場合等に用いられる。

【0093】

図26は、光再生機能およびOH終端機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を表わしたものである。このようなDETでは、波長成分 λ_a を有する光信号が入力端子187から入力され、O/E188に供給される。O/E188は、入力された光信号の光信号レベルに応じた値の電気信号に変換し、OH終端部(TeRMinal:以下、TRMと略す。)189に供給する。OHTRM部189は、所定フォーマットのフレームに構成された信号のあらかじめ決められた位置に配置されたOHを検出し、ヘッダ情報としてヘッダ情報出力端子190に出力するとともに、OHの再構成を行って一旦OHを終端した後、E

／O191に供給する。E／O191は、供給された電気信号レベルに応じたレベルで、波長成分 λ_x を有する光信号に変換し、出力端子192に出力する。

【0094】

このような構成のDETは、光SWによって経路が切り替えられた光信号を一旦デジタル電気信号に変換し、電気的にSN比を改善してから再び光信号に変換して送出するとともに、デジタル電気信号中に含まれるヘッダ情報やビットエラー等を監視する。例えば、SDHやSONET等に規定されるOHの検出を行って、システム全体としての管理情報や光信号の品質状態を監視することができる。さらに、OHTRM部189は、OHを終端させて、OHの再構成を行い、ネットワークの管理機能を高める。また、その再生機能の面からは、例えば、局間の長距離光伝送の再生装置として、あるいは入出力間で光信号の波長成分を λ_a から λ_x に変換する場合等に用いられる。

【0095】

第3の実施例におけるDET163が有する機能としては、図23～図26に示した光信号レベル検出機能、光SN比検出機能、光再生およびOH検出機能、光再生およびOH終端機能に限定されるものではない。DET163は、これら各種機能をあらかじめ備えておき、システム構成や伝送される光信号の種類に応じて、適宜選択するようにすることも可能である。

【0096】

次にこのような第3の実施例におけるOXCの動作について、図27および図28を参照しながら具体的に説明する。

【0097】

図27は、第3の実施例におけるOXCが第1のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を概念的に表わしたものである。ただし、図22に示したOXCと同一部分には同一符号を付し、説明を省略する。ここで、 $m \times m$ 光SW162の入力ポート番号“1”に対応した光信号入力端子160₁から入力される第1のサービス信号は、あらかじめ $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“2”に対応した光信号出力端子161₂から出力されるように経路設定が行われているものとする。

【0098】

第1のサービス信号を監視対象とする場合、 $m \times m$ 光SW162は、CNT165によって、第1のサービス信号195を $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“2”、“m”から同時に出力するように経路設定が行われる（ブランチ接続状態）。このブランチ接続状態により、光信号出力端子161₂から第1のサービス信号を出力させるとともに、DET163で第1のサービス信号の品質や管理情報を検出し、SV164で監視することができる。監視を継続する場合、第1の実施例と同様に第1のサービス信号の監視が完了すると、次にCNT165は、第2のサービス信号を監視対象となるように、 $m \times m$ 光SW162の経路変更を行う。しかし、第3の実施例におけるOXCのCNT165は、このような監視を行わないとき、光信号入力端子160_mから入力された優先度の低いサービス信号を、そのまま光出力端子161_mから出力させることができる。

【0099】

図28は、第3の実施例におけるOXCが監視を行わないときの接続状態を概念的に表わしたものである。ただし、図22に示したOXCと同一部分には同一符号を付し、説明を省略する。すなわち、 $m \times m$ 光SW162の入力ポート番号“1”に対応した光信号入力端子160₁から入力される第1のサービス信号196は、あらかじめ $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“2”に対応した光信号出力端子161₂から出力されるように経路切り替えが行われる一方、 $m \times m$ 光SW162の入力ポート番号“m”に対応した光信号入力端子160_mから入力される優先度の低い第mのサービス信号197は、 $m \times m$ 光SW162の出力ポート番号“m”から出力され、そのままDET163を介して、光信号出力端子161_mから出力される。

【0100】

このように第3の実施例におけるOXCは、第1の実施例におけるOXCに対して入力ポートを1つ増やして、監視を行わないとき、そのまま光信号出力端子から出力させるようにしたので、例えば優先度の低いサービス信号を収容することができ、装置内のリソースを有効活用して容易に収容能力を向上させることができる。

【0101】

第4の実施例

【0102】

第4の実施例におけるOXCは、第1の実施例におけるOXCにWDM技術を用いてい大容量の光信号伝送を可能とする。

【0103】

図29は、第4の実施例におけるOXCの構成の概要を表わしたものである。第4の実施例におけるOXCは、互いに異なる波長成分 $\lambda_1 \sim \lambda_w$ が波長多重された光信号がそれぞれ入力されるp(pは2以上の自然数)個の光信号入力端子 $200_1 \sim 200_p$ と、p個の光信号出力端子 $201_1 \sim 201_p$ と、 $n \times m$ 光SW202とを有している。ここで、mは“n+1”である。さらに、光信号入力端子 $200_1 \sim 200_p$ それぞれに対応して、光増幅器 $203_1 \sim 203_p$ と、波長分離器 $204_1 \sim 204_p$ とを備えている。光増幅器 $203_1 \sim 203_p$ は、それぞれ光信号入力端子 $200_1 \sim 200_p$ から入力された光信号を増幅し、波長分離器 $204_1 \sim 204_p$ に供給する。波長分離器 $204_1 \sim 204_p$ は、それぞれ波長成分 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_w$ ごとに波長分離し、 $n \times m$ 光SW202のn個の入力ポートのいずれかに入力させる。

【0104】

さらに第4の実施例におけるOXCは、 $n \times m$ 光SW202のm個の出力ポートのうちn個の出力ポートから出力された光信号をw個ごとに、それぞれ $\lambda_1 \sim \lambda_w$ の波長成分に波長変換するp組の波長変換器 $205_{1-1} \sim 205_{w-1}, 205_{1-2} \sim 205_{w-2}, \dots, 205_{1-p} \sim 205_{w-p}$ と、これらp組の波長変換器で変換された $\lambda_1 \sim \lambda_w$ の波長成分を有する光信号を多重する波長多重器 $206_1 \sim 206_p$ と、波長多重器 $206_1 \sim 206_p$ それぞれによって多重された波長多重光を増幅する光増幅器 $207_1 \sim 207_p$ とを備えている。

【0105】

またこのOXCは、 $n \times m$ 光SW202の残り1個の出力ポートから出力される光信号の品質や管理情報を検出するDET208と、DET208によって検出された光信号の品質や管理情報を監視するSV209と、SV209の監視結

果に基づいて $n \times m$ 光 SW 202 の経路設定を変更する制御信号を生成する CNT 210 とを備えている。

【0106】

第4の実施例における $n \times m$ 光 SW 202、DET 208、SV 209、CNT 210 の構成および動作は、第1の実施例における $n \times m$ 光 SW 42、DET 43、SV 44、CNT 45 とそれぞれ同様であるため説明を省略する。

【0107】

このような構成の第4の実施例における OXC は、光信号入力端子 $200_1 \sim 200_p$ に他局（ノード）から伝送されてくる $\lambda_1 \sim \lambda_w$ の波長成分が多重化された光信号が入力され、光増幅器 $203_1 \sim 203_p$ で光増幅される。光増幅器 $203_1 \sim 203_p$ で光増幅された光信号は、波長分離器 $204_1 \sim 204_p$ でそれぞれ各波長成分ごとに分離され、 $n \times m$ 光 SW 202 の n 個の入力ポートに入力される。 $n \times m$ 光 SW 202 は、第1の実施例における $n \times m$ 光 SW 42 と同様に、CNT 210 からの制御信号にしたがって、n 個の入力ポートと m 個の出力ポートとを任意に接続できるようになっている。この経路設定により光信号入力端子 $200_1 \sim 200_p$ から入力された光信号は、所望の出力ポートから出力させることが可能となる。

【0108】

$n \times m$ 光 SW 202 の m 個の出力ポートのうち出力ポート番号 “1” ~ “m-1” から出力された光信号は、w 個単位に p 組の波長変換器であらかじめ決められた波長成分の光信号に変換される。波長変換器 205_{x-1} (x は 1 ~ w) は、波長成分 λ_x に変換する。波長変換器 $205_{1-1} \sim 205_{w-1}$ 、 $205_{1-2} \sim 205_{w-2}$ 、…、 $205_{1-p} \sim 205_{w-p}$ によって各波長成分に変換された光信号は、w 個ごとに波長多重器 $206_1 \sim 206_p$ により多重される。波長多重器 $206_1 \sim 206_p$ によって多重された多重光は、光増幅器 $207_1 \sim 207_p$ で光増幅され、それぞれ光信号出力端子 $201_1 \sim 201_p$ から出力される。その際、いずれか 1 つの入力ポートから入力された光信号は、ブランチ接続と呼ばれる接続状態で 2 つの出力ポートに同時に output され、その 1 つを DET 208 が接続される出力ポートから出力される。各入力ポートから入力された光信号は、このようなブ

ランチ接続によって、順にDET208が接続される出力ポートから出力される

[0109]

$n \times m$ 光 SW 202 の出力ポート番号 “m” から出力された光信号は、第 1 の実施例における OXC と同様に、DET 208 で光信号レベル、光 S/N 比、OH 等が検出され、SV 209 で監視される。

[0 1 1 0]

このように第4の実施例におけるOXCは、 $n \times m$ 光SW202の入力側に波長分離器204₁～204_pにより波長成分ごとに分離し、 $n \times m$ 光SW202でブランチ接続状態であらかじめ決められた出力ポートと監視用出力ポートとともに同時に出力させる。n × m光SW202の監視用出力ポート以外の出力ポートには、あらかじめ決められた波長成分に変換する波長多重器206₁～206_pを備え、ここで波長多重を行って、各光信号出力端子から出力させるようにした。これにより、第1の実施例と同様に各サービス信号を監視するための信号検出手段および監視手段が1つのみでよいので、OXCの装置の小型化と低コスト化を図ることができるとともに、WDM技術を用いた大容量伝送にも容易に対応することができる。

[0 1 1 1]

第5の実施例

[0 1 1 2]

第1～第4の実施例におけるOXCは、光SWを伝送される片方向の光信号のみを監視するようになっていたが、これに限定されるものではない。第5の実施例におけるOXCは、光サーチュレータを用いることによって、双方向の光信号を収容する。

[0 1 1 3]

23_n と、 $m \times m$ 光SW224とを有している。ここで、 m は“ $n + 1$ ”である。また、第5の実施例におけるOXCは、 $m \times m$ 光SW224の m 個の入力側ポートのうち n 個の入力側ポートそれぞれに対応して設けられた光サーキュレータ $225_1 \sim 225_n$ と、 $m \times m$ 光SW224の m 個の出力側ポートのうち n 個の出力側ポートそれぞれに対応して設けられた光サーキュレータ $226_1 \sim 226_n$ とを備えている。ここでは、 $m \times m$ 光SW224の入力側ポート番号“1”～“ n ”に対応して光サーキュレータ $225_1 \sim 225_n$ が設けられ、 $m \times m$ 光SW224の出力側ポート番号“1”～“ n ”に対応して光サーキュレータ $226_1 \sim 226_n$ が設けられているものとする。

【0114】

光サーキュレータ $225_1 \sim 225_n$ は、それぞれ $m \times m$ 光SW224の各入力側ポートの他に、上り方向光信号入力端子 $220_1 \sim 220_n$ と、下り方向光信号出力端子 $221_1 \sim 221_n$ とに接続されている。光サーキュレータ $225_1 \sim 225_n$ は、上り方向光信号入力端子 $220_1 \sim 220_n$ からの光信号を $m \times m$ 光SW224の入力側ポート番号“1”～“ n ”の入力側ポートそれぞれに対して出力し、 $m \times m$ 光SW224の入力側ポート番号“1”～“ n ”の入力側ポートからの光信号を下り方向光信号出力端子 $221_1 \sim 221_n$ に対して出力する。

【0115】

光サーキュレータ $226_1 \sim 226_n$ は、それぞれ $m \times m$ 光SW224の各出力側ポートの他に、上り方向光信号出力端子 $222_1 \sim 222_n$ と、下り方向光信号入力端子 $223_1 \sim 223_n$ とに接続されている。光サーキュレータ $226_1 \sim 226_n$ は、 $m \times m$ 光SW224の出力側ポート番号“1”～“ n ”の出力側ポートからの光信号を上り方向光信号出力端子 $222_1 \sim 222_n$ に対して出力し、下り方向光信号入力端子 $223_1 \sim 223_n$ からの光信号を $m \times m$ 光SW224の出力側ポート番号“1”～“ n ”の出力側ポートそれぞれに対して出力する。

【0116】

さらに第5の実施例におけるOXCは、 $m \times m$ 光SW224のそれぞれ残り1個の入力側ポート番号“ m ”の入力側ポートと、出力側ポート番号“ m ”の出力側ポートとに、各ポートから出力される光信号の品質や管理情報を検出するDE

T227、228と、これらDET227、228によって検出された光信号の品質や管理情報を監視するSV229と、SV229の監視結果に基づいてm×m光SW224の経路設定を変更する制御信号を生成するCNT230とを備えている。

【0117】

m×m光SW224は、双方向の光信号が伝送されるものの、その構成および動作は本質的に第3の実施例におけるm×m光SW162と同様であるため、説明を省略する。DET227、228、SV229の構成および動作は、第1の実施例におけるDET43、SV44と同様であるため説明を省略する。

【0118】

次にこのような第5の実施例におけるOXCの動作について、図31を参照しながら具体的に説明する。

【0119】

図31は、第5の実施例におけるOXCのブランチ接続状態を概念的に表わしたものである。ただし、図30に示したOXCと同一部分には同一符号を付し、説明を省略する。ここで、m×m光SW224の入力側ポート番号“1”的入力側ポートから入力される第1のサービス信号は、n×m光SW224の出力側ポート番号“2”的出力側ポートから出力されるように経路設定が行われているものとする。すなわち、上り方向光信号入力端子220₁から入力された光信号は、光サーチュレータ225₁によりm×m光SW224の入力側ポート番号“1”的入力側ポートに対して出力され、経路切り替えが行われて出力側ポート番号“2”的出力側ポートから出力される。m×m光SW224の出力側ポート番号“2”的出力側ポートから出力された光信号は、光サーチュレータ226₂により上り方向光信号出力端子222₂に対して出力される。また、下り方向光信号入力端子223₂から入力された光信号は、光サーチュレータ226₂によりm×m光SW224の出力側ポート番号“2”的出力側ポートに対して出力され、経路切り替えが行われて入力側ポート番号“1”的入力側ポートから出力される。m×m光SW224の入力側ポート番号“1”的入力側ポートから出力された光信号は、光サーチュレータ225₁により下り方向光信号出力端子221₂に対し

て出力される。

【0120】

このOXCは、上り方向光信号入力端子 220_1 から入力された上りサービス信号 231 を監視対象とする場合、 $m \times m$ 光SW42は、CNT230によって、上りサービス信号 231 を $m \times m$ 光SW224の出力側ポート番号“2”、“m”から同時に出力するように経路設定が行われる（ブランチ接続状態）。同様に、下り方向光信号入力端子 223_2 から入力された下りサービス信号 232 を監視対象とする場合、 $m \times m$ 光SW224は、CNT230によって、下りサービス信号 232 を $m \times m$ 光SW224の入力側ポート番号“1”、“m”から同時に出力するように経路設定が行われる（ブランチ接続状態）。

【0121】

このブランチ接続状態により、上り方向光信号出力端子 222_2 から上りサービス信号を出力させるとともに、DET228で上りサービス信号の品質や管理情報を検出し、SV229で監視することができる。同様に、下り方向光信号出力端子 221_1 から下りサービス信号を出力させるとともに、DET227で下りサービス信号の品質や管理情報を検出し、SV229で監視することができる。このように、上りサービス信号あるいは下りサービス信号の監視が完了すると、CNT230は、次のサービス信号を監視対象となるように、 $m \times m$ 光SW224の経路変更を行う。

【0122】

このように第5の実施例におけるOXCは、 $m \times m$ 光SW224の入力側ポートおよび出力側ポートそれぞれに光サーチュレータ $225_1 \sim 225_n$ 、 $226_1 \sim 226_n$ とDET227、228を設け、上り方向および下り方向のサービス信号の双方を伝送させるとともに、ブランチ接続状態で各サービス信号の品質等を監視させるようにした。これにより、双方向の光信号について、OXCを通過する監視すべきサービス信号が複数本の場合であっても、各方向について各サービス信号を監視するための信号検出手段および監視手段が1つのみでよいので、OXCの装置の小型化と低コスト化を図ることができる。

【0123】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、装置内を通過する監視すべきサービス信号が複数本の場合であっても、1つずつブランチ接続により監視を行うことで、各サービス信号を監視するための信号検出手段および監視手段が1つのみでよいので、装置の小型化と低コスト化を図ることができる。また監視対象とされないサービス信号だけでなく、監視対象とされるサービス信号についても、品質に影響を与えることなく、監視を行うことができる。

【0124】

また請求項2記載の発明によれば、光信号監視手段に入力される監視用の光信号と、もう一方の第2のポートから出力される信号との分岐比を変えて、監視用の光信号のレベルが低くなったとしても、本来伝送すべき光信号のレベルがその分高くなることから、監視機能を有する信頼性の高い光クロスコネクト装置を提供することができる。

【0125】

さらに請求項3記載の発明によれば、監視を行わないとき、そのまま他の光信号と同様に出力させるようにしたので、例えば優先度の低いサービス信号を収容することができ、装置内のリソースを有効活用して容易に収容能力を向上させることができる。

【0126】

さらにまた請求項4記載の発明によれば、装置の小型化と低コスト化を図ることができるとともに、WDM技術を用いた大容量伝送にも容易に対応することができる。

【0127】

さらに請求項5または請求項8記載の発明によれば、所定フレームフォーマットのオーバヘッド部に配置される管理情報を検出し、これを監視するようにしたので、例えばSDHやSONETのような既存のネットワークシステムに容易に適用することができる。

【0128】

さらにまた請求項6または請求項9記載の発明によれば、各ポートごとに順に

、光スイッチ手段の経路を分岐させるようにしたので、光クロスコネクト装置が大規模になってポート数が増大した場合であっても、光信号を監視するための検出手段および監視手段は1つずつ、簡素な構成で容易に全てのポートから入力される光信号を監視することができる。

【0129】

さらに請求項7記載の発明によれば、双方向の光信号について、装置内を通過する監視すべきサービス信号が複数本の場合であっても、各方向について各サービス信号を監視するための信号検出手段および監視手段が1つのみでよいので、OXCの装置の小型化と低コスト化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施例におけるOXCが適用される光クロスコネクトシステムの構成の一例を示す模式図である。

【図2】

第1の実施例におけるノードの構成の一例を示す構成図である。

【図3】

第1の実施例におけるOXCの構成の概要を示す構成図である。

【図4】

第1の実施例における 4×4 光SWの構成の一例を示す説明図である。

【図5】

第1の実施例における 8×8 光SWの構成の一例を示す説明図である。

【図6】

第1の実施例における 32×32 光SWの構成の一例を示す説明図である。

【図7】

8×8 光SWのスイッチング特性の一例を示す説明図である。

【図8】

第1の実施例における光信号レベル検出機能を有する場合のDETの構成の概要を示すブロック図である。

【図9】

第1の実施例における光S/N比検出機能を有する場合のDETの構成の概要を示すブロック図である。

【図10】

第1の実施例におけるOH検出機能を有する場合のDETの構成の概要を示すブロック図である。

【図11】

第1の実施例におけるCNTによる監視制御の処理内容の概要を示す流れ図である。

【図12】

第1の実施例におけるOXCが第1のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を示す説明図である。

【図13】

第1の実施例におけるOXCが第2のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を示す説明図である。

【図14】

8×8光SWのブランチ接続の切り替えを行ったときの応答波形の一例を示す説明図である。

【図15】

ブランチ接続の切り替えにともなう符号誤り率を測定する測定システムの構成の概要を示す構成図である。

【図16】

図15の測定システムで測定される測定光信号の信号電力の概要を示す説明図である。

【図17】

8×8光SWにおけるブランチ接続切り替えにともなう符号誤り率特性の一例を示す説明図である。

【図18】

第1の実施例におけるOXCが適用されるWDM技術を用いた伝送ネットワークシステムの構成の一例を示す説明図である。

【図19】

第2の実施例におけるOXCの構成の概要を示す構成図である。

【図20】

第2の実施例における分岐比設定の概念を説明するための説明図である。

【図21】

第2の実施例におけるOXCが第1のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を示す説明図である。

【図22】

第3の実施例におけるOXCの構成の概要を示す構成図である。

【図23】

光信号レベル検出機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を示す構成図である。

【図24】

光S/N比検出機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を示す構成図である。

【図25】

光再生機能およびOH検出機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を示す構成図である。

【図26】

光再生機能およびOH終端機能を有する場合の第3の実施例におけるDETの構成の概要を示す構成図である。

【図27】

第3の実施例におけるOXCが第1のサービス信号を監視対象としているときのブランチ接続状態を示す説明図である。

【図28】

第3の実施例におけるOXCが監視を行わないときの接続状態を示す説明図である。

【図29】

第4の実施例におけるOXCの構成の概要を示す構成図である。

【図30】

第5の実施例におけるOXCの構成の概要を示す構成図である。

【図31】

第5の実施例におけるOXCのブランチ接続状態を示す説明図である。

【図32】

従来のOXCが適用された光クロスコネクトの構成を示す概念図である。

【図33】

従来のOXCの構成の概要を示す構成図である。

【符号の説明】

30₁~30₅ ノード

31₁~31₇、34₁、34₂ 光ファイバ伝送路

32₁ OXC

33₁~33₄ 光伝送装置

40₁~40_n 光信号入力端子

41₁~41_n 光信号出力端子

42 n×m光SW

43 DET

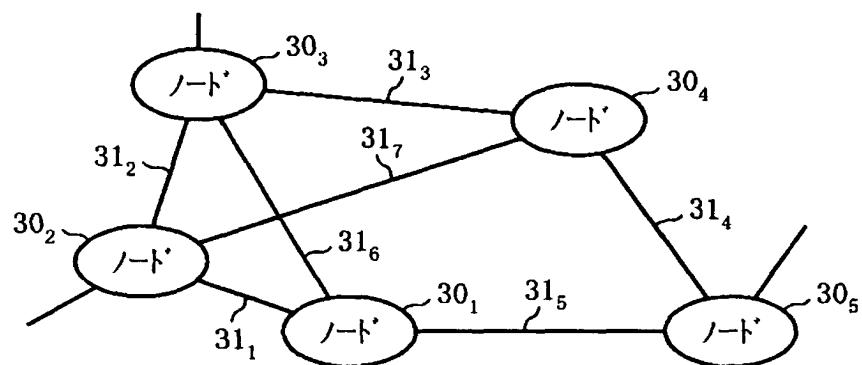
44 SV

45 CNT

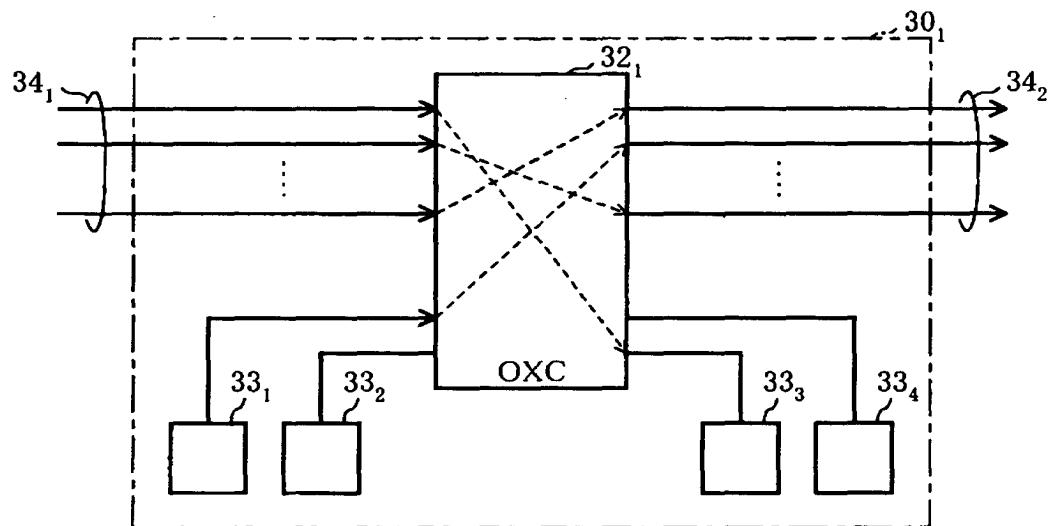
【書類名】

図面

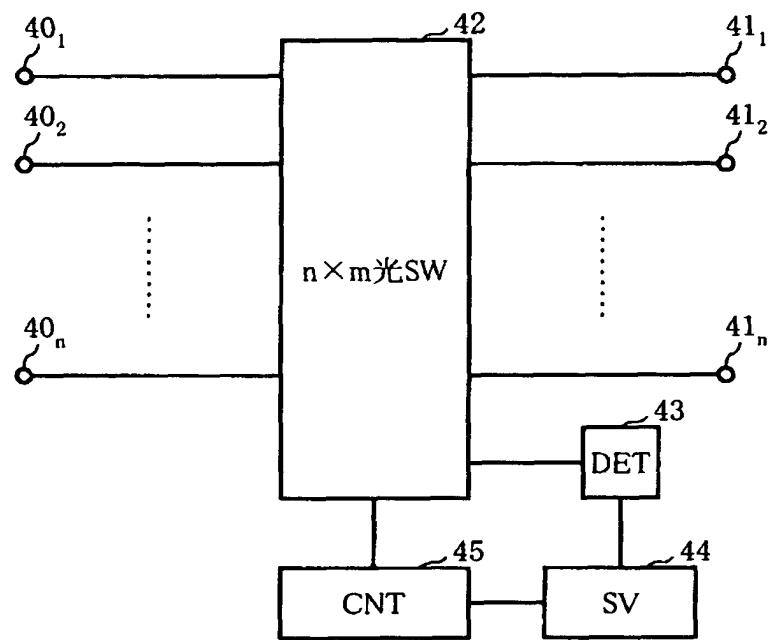
【図1】



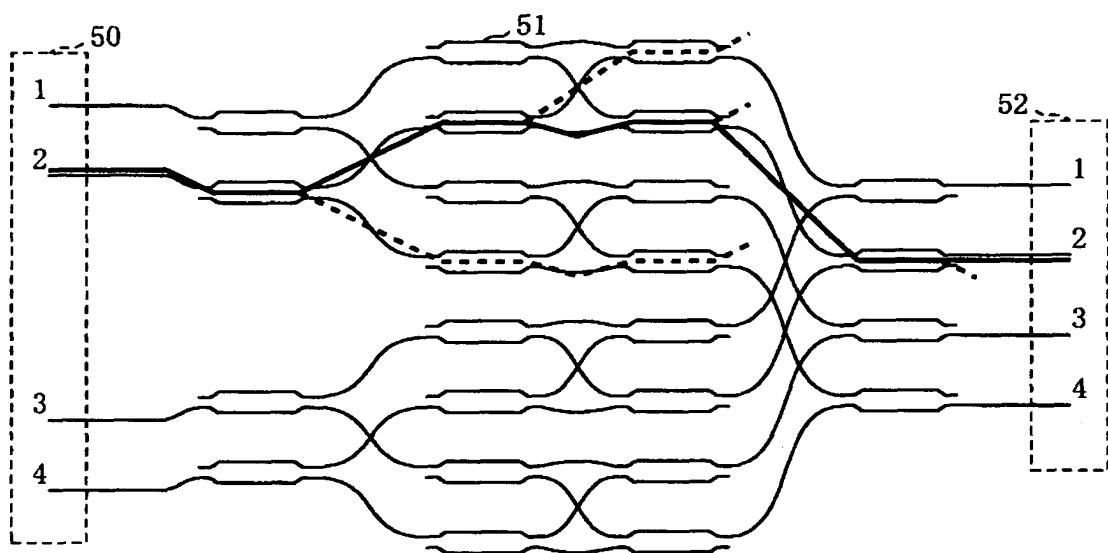
【図2】



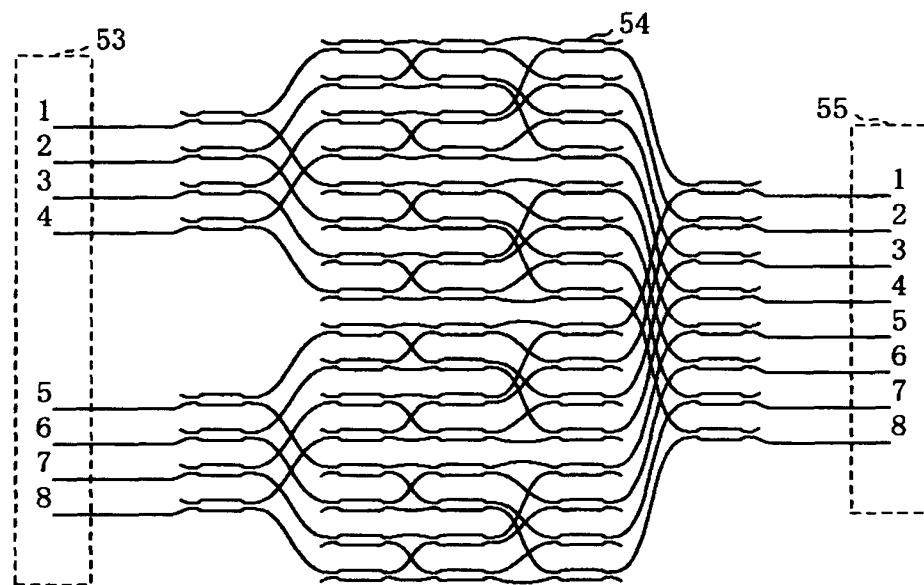
【図3】



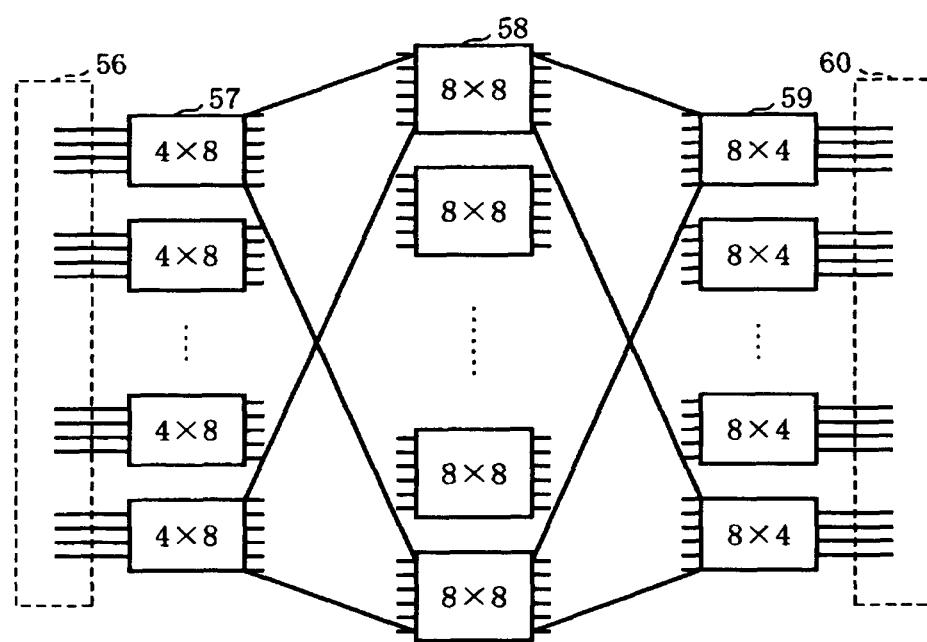
【図4】



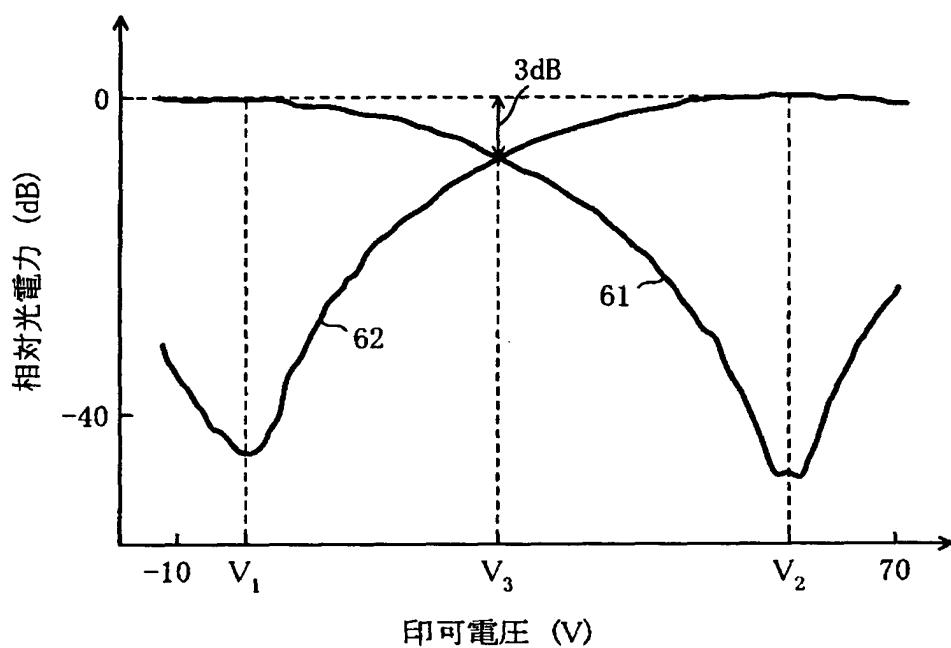
【図5】



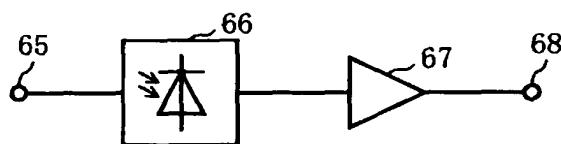
【図6】



【図7】



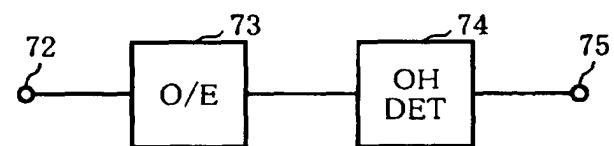
【図8】



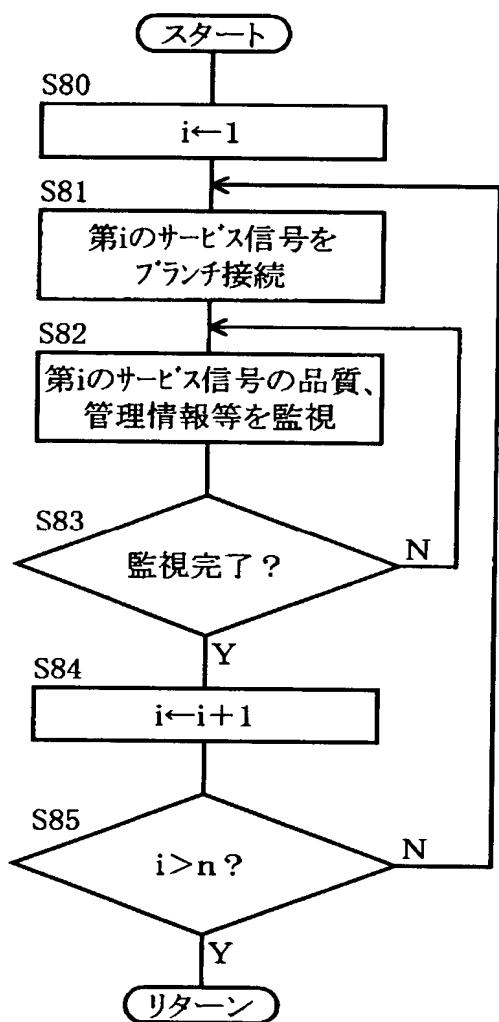
【図9】



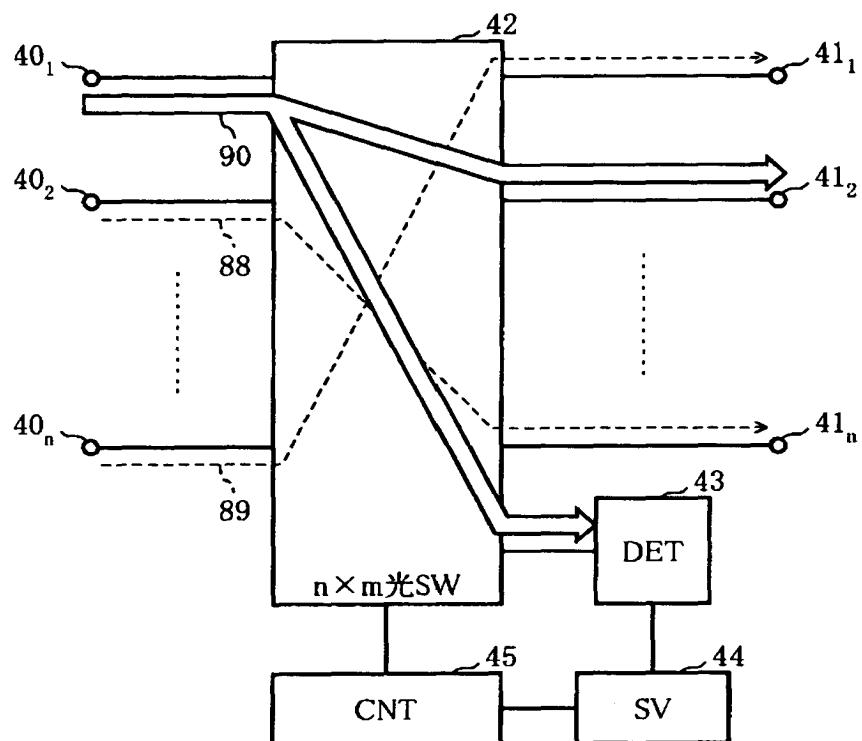
【図10】



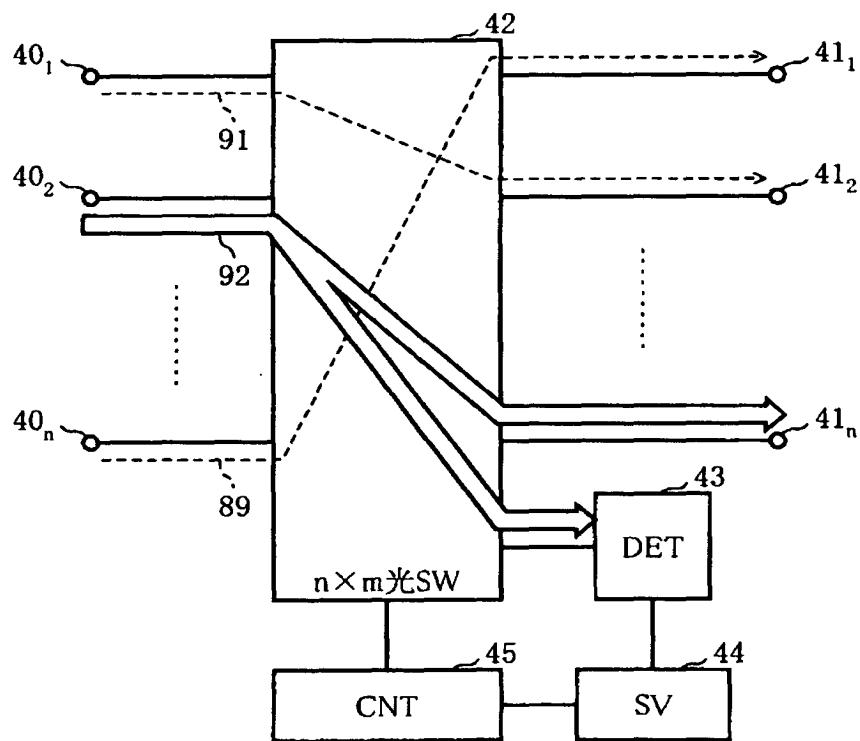
【図11】



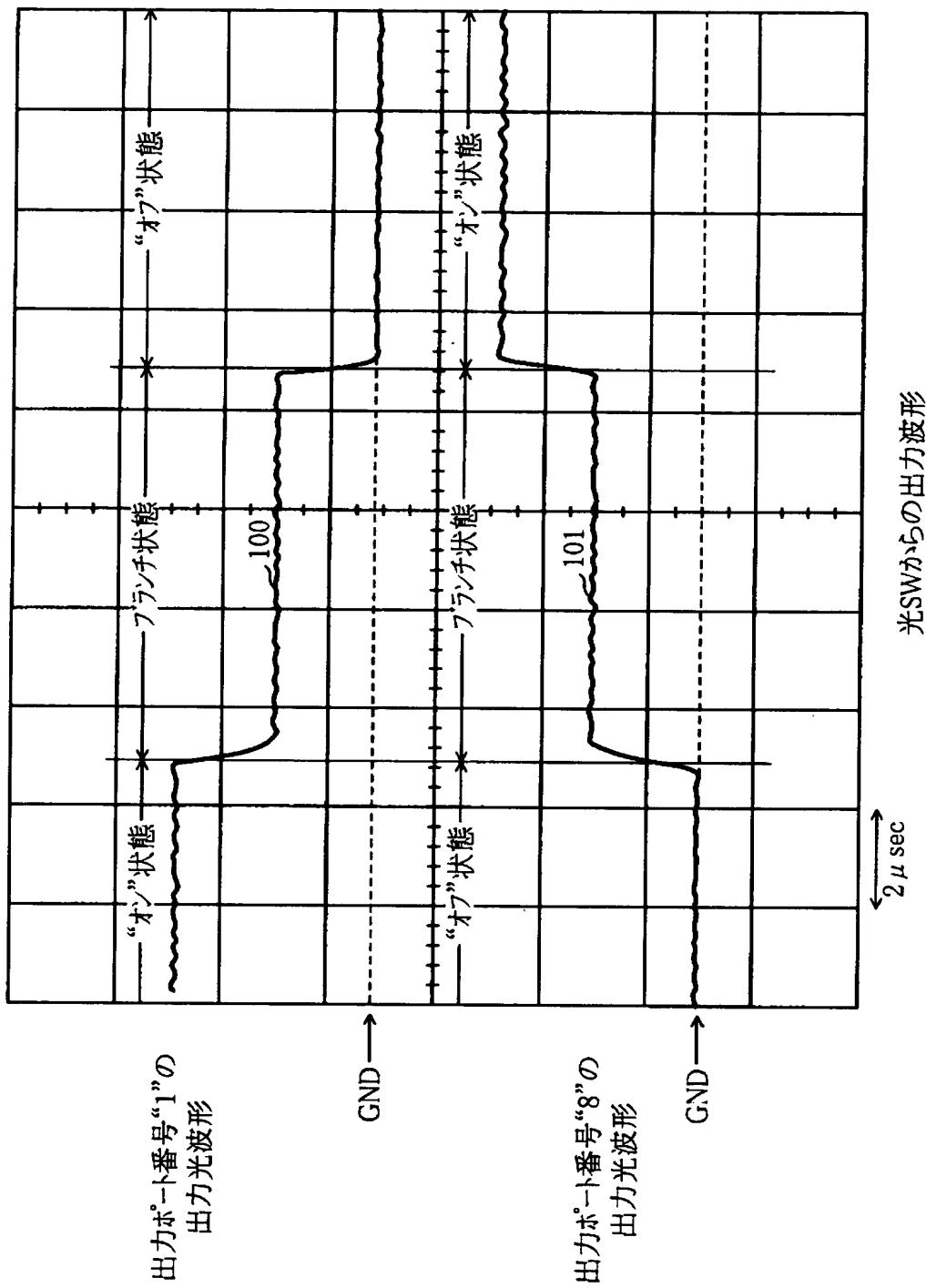
【図12】



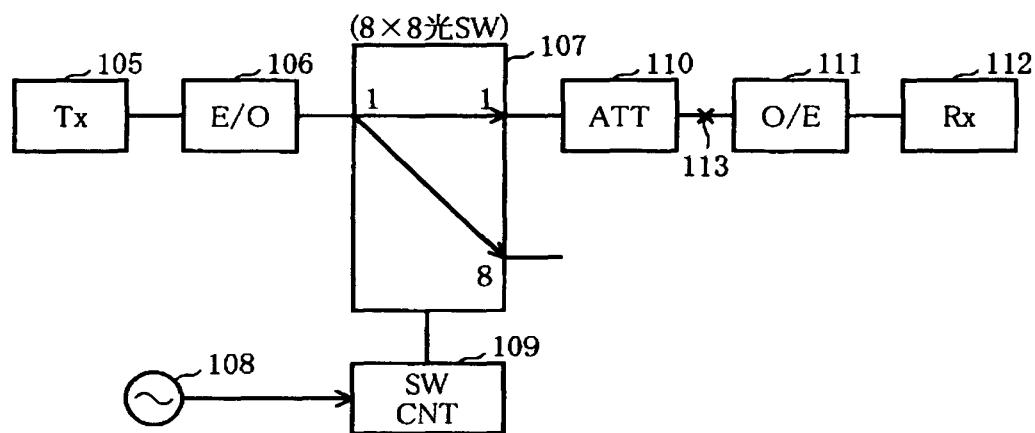
【図13】



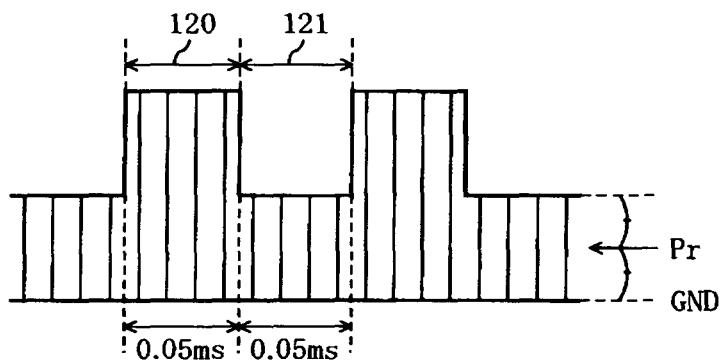
【図14】



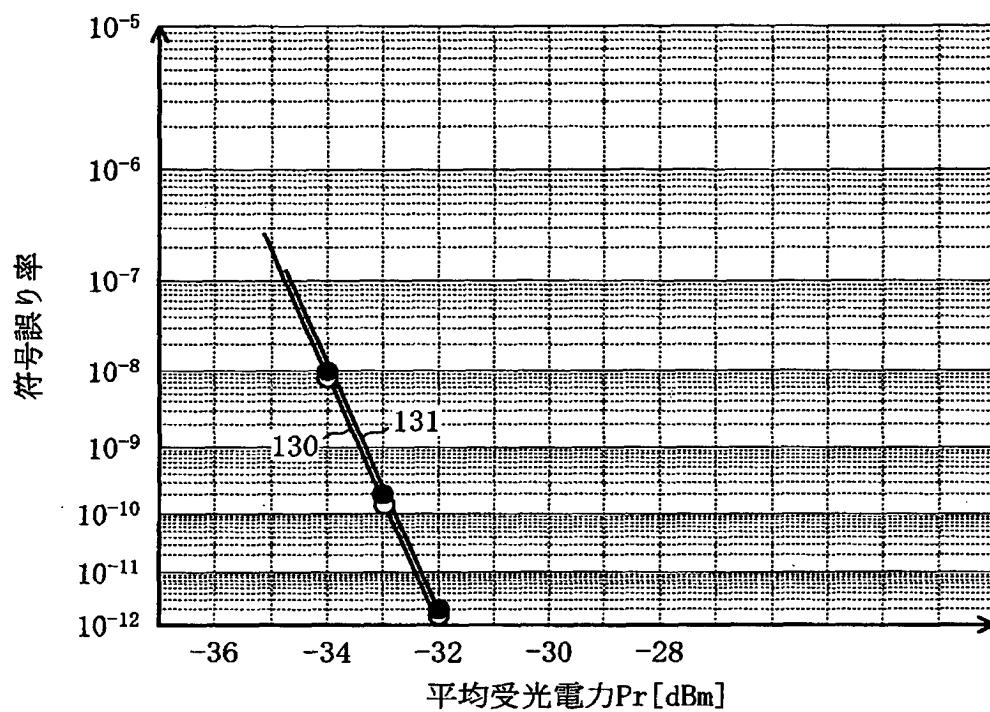
【図15】



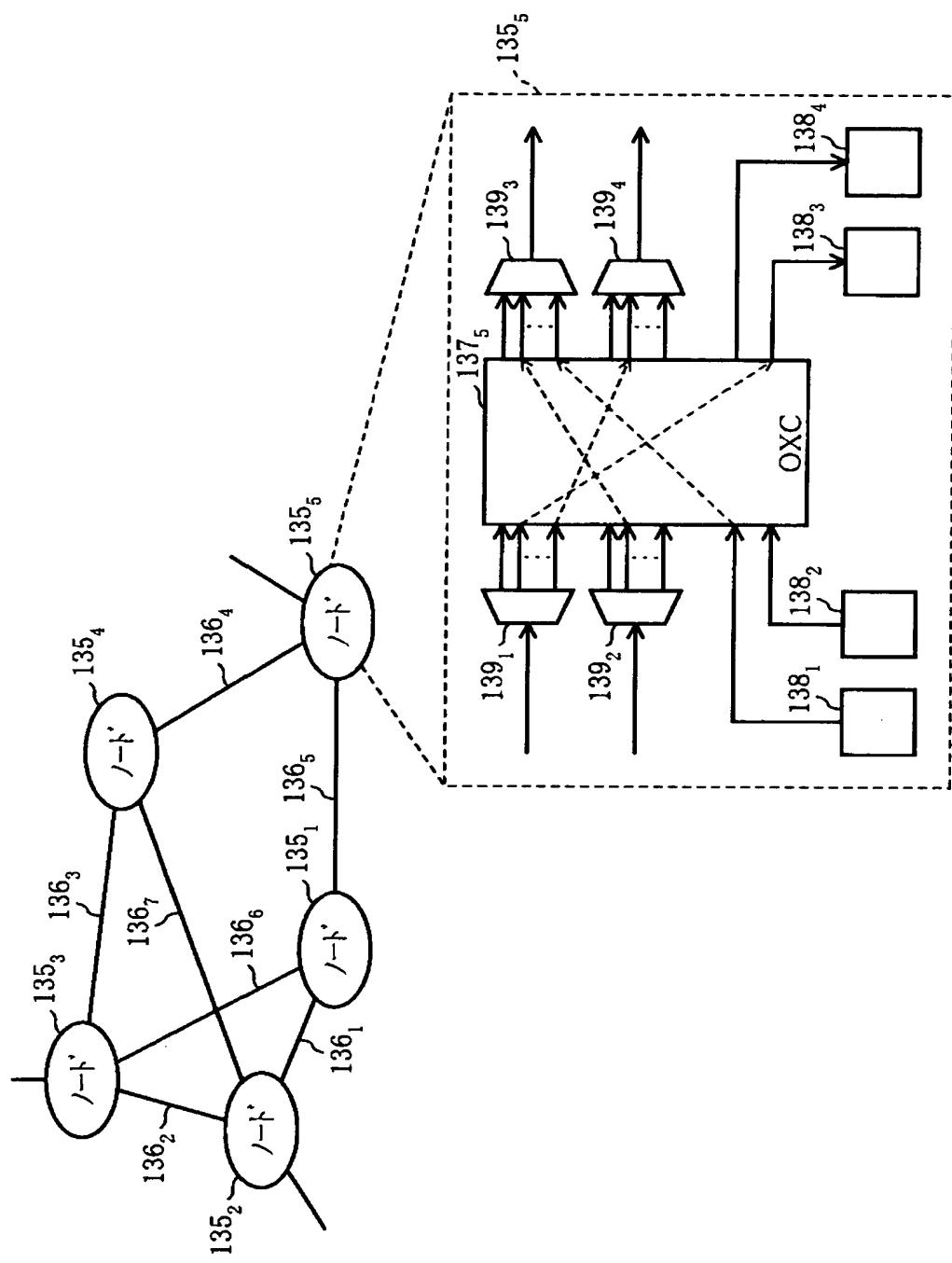
【図16】



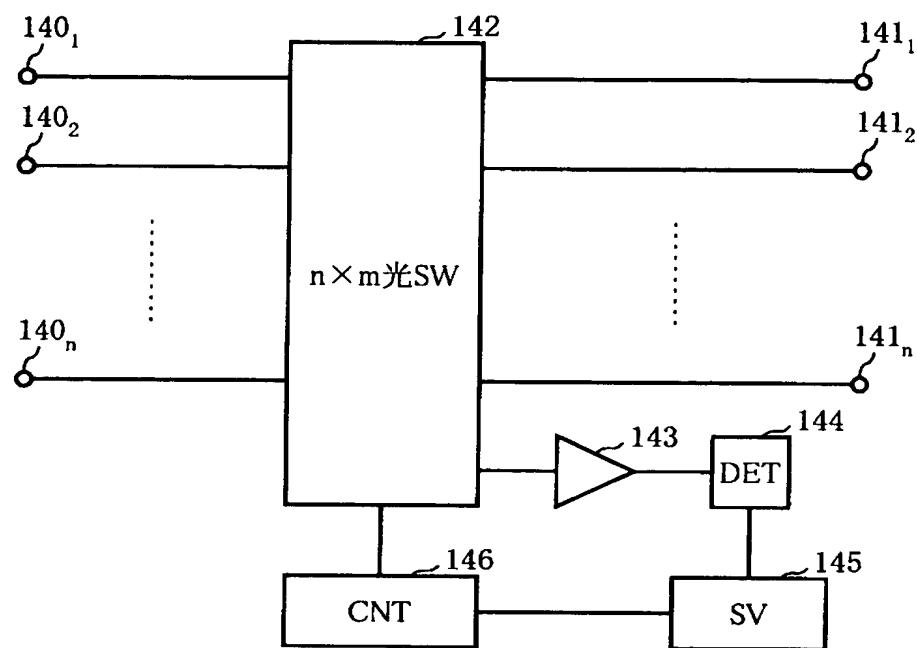
【図17】



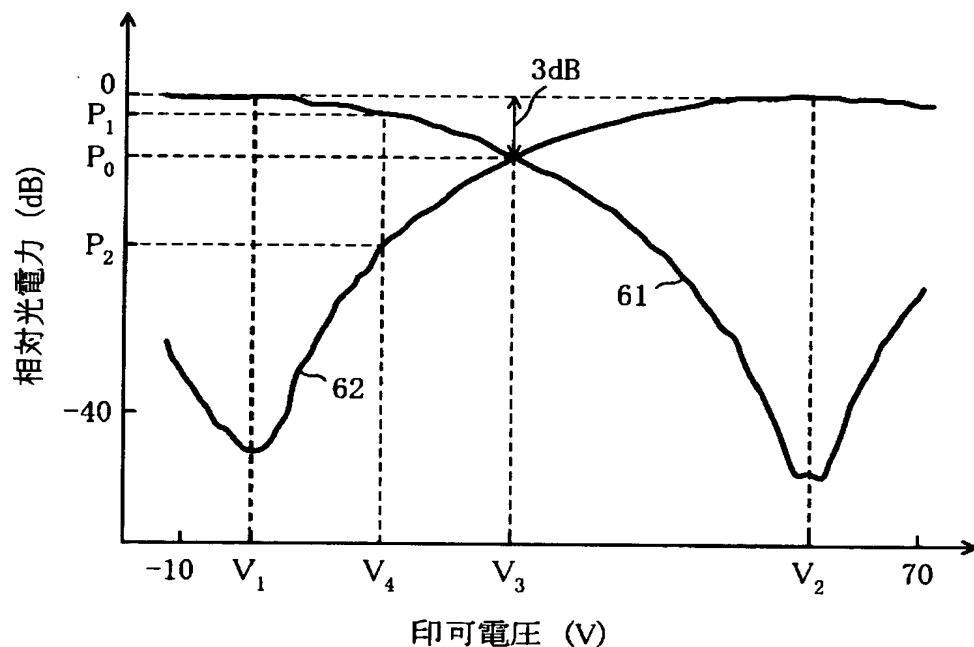
【図18】



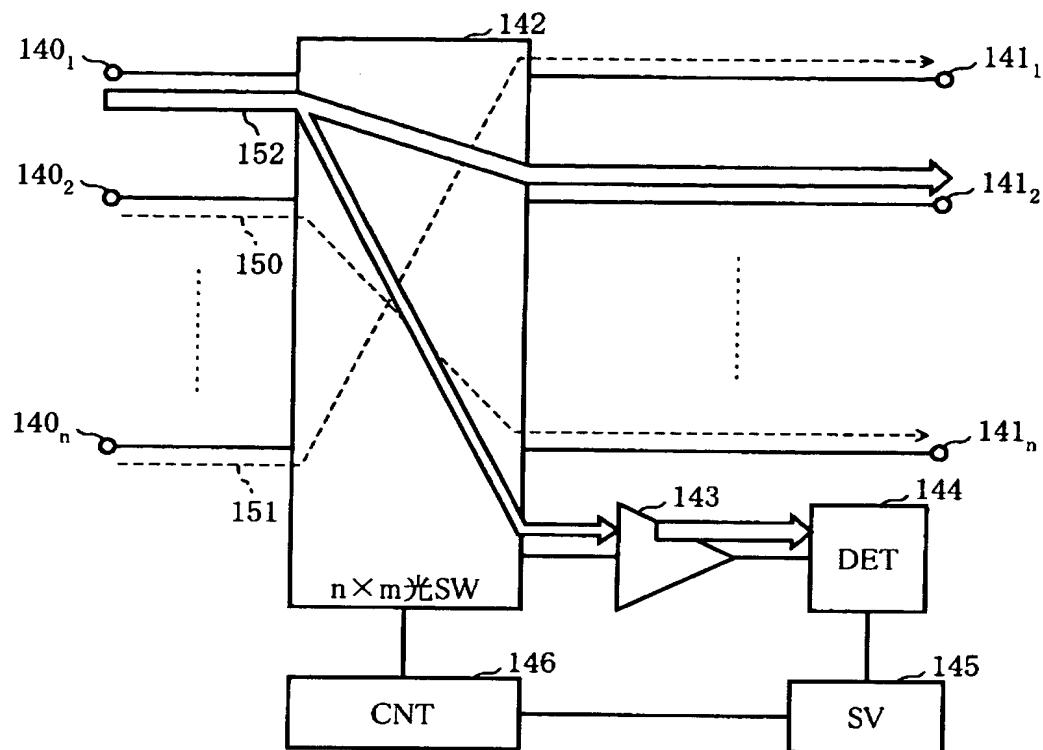
【図19】



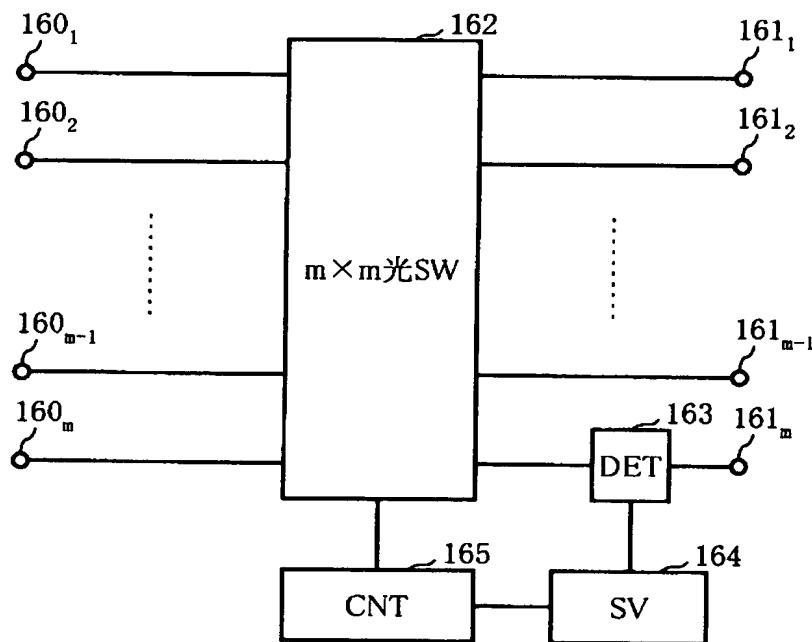
【図20】



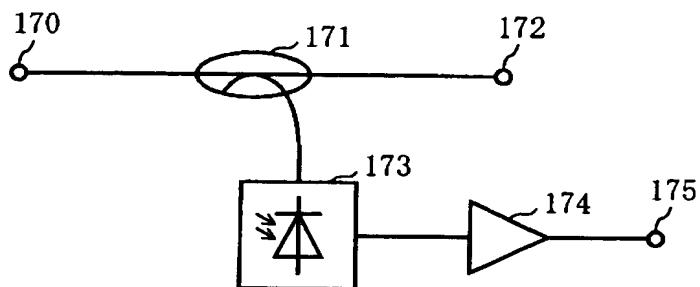
【図21】



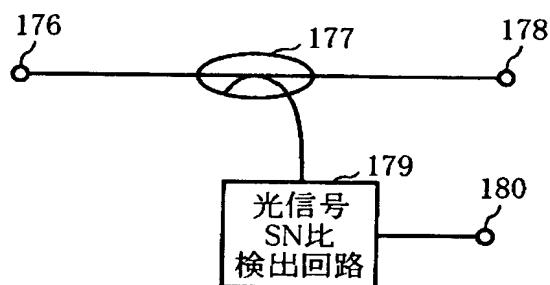
【図22】



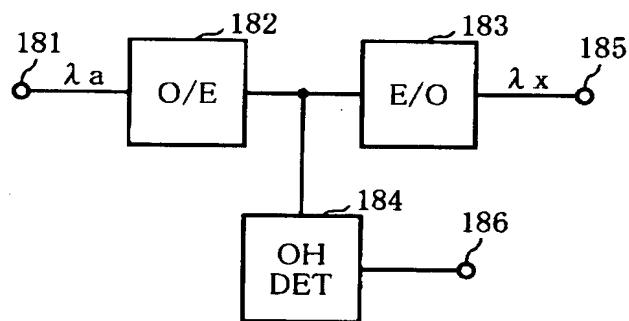
【図23】



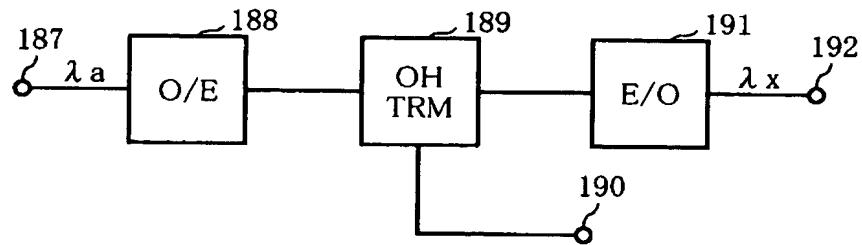
【図24】



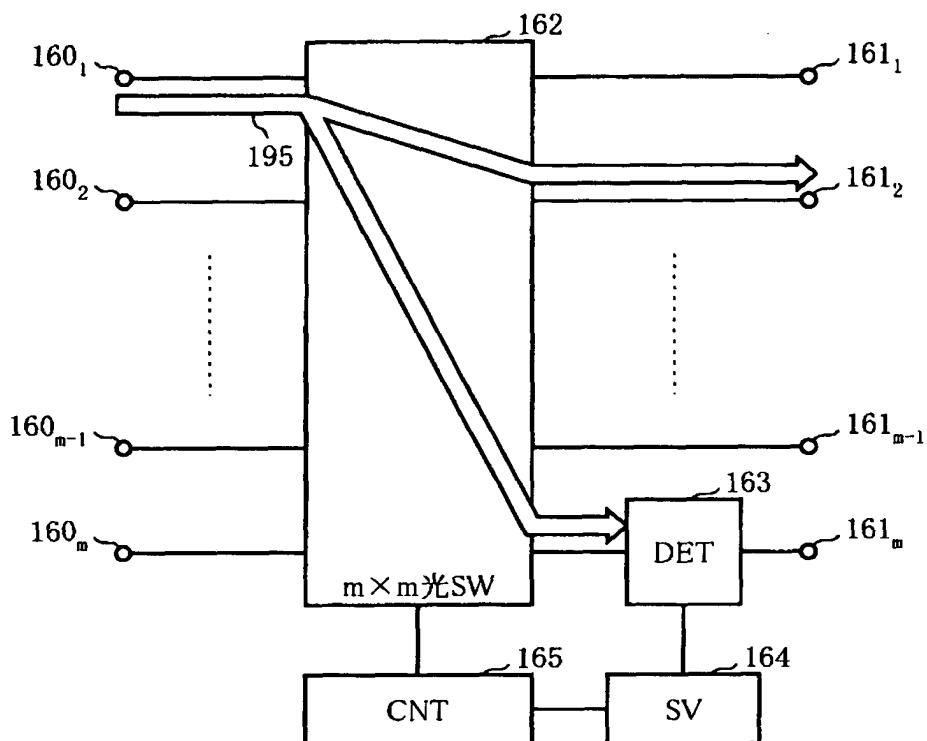
【図25】



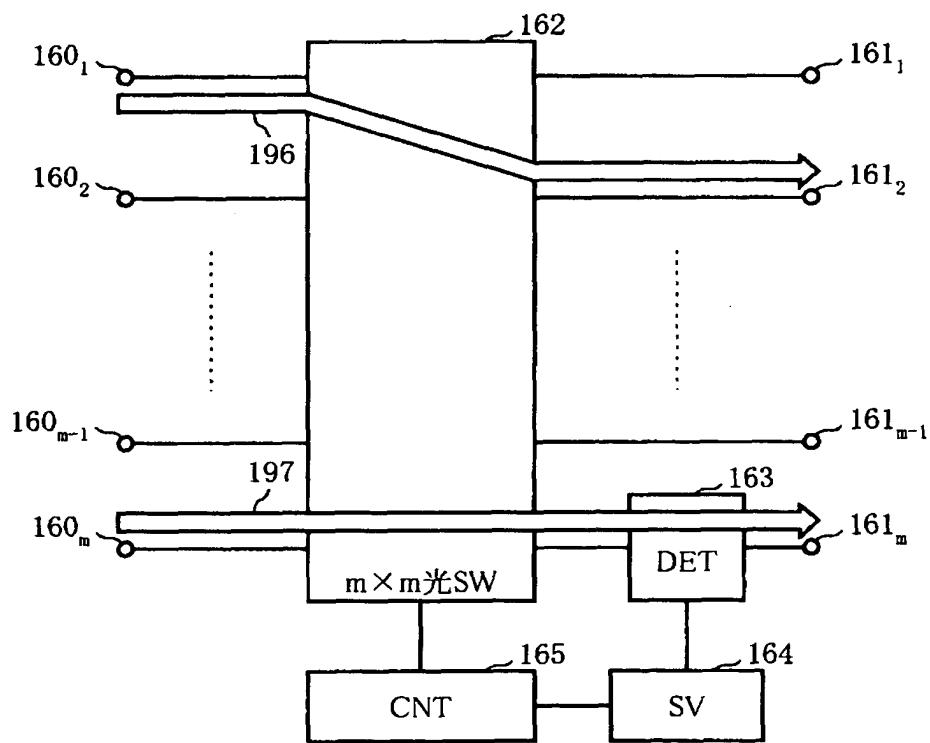
【図26】



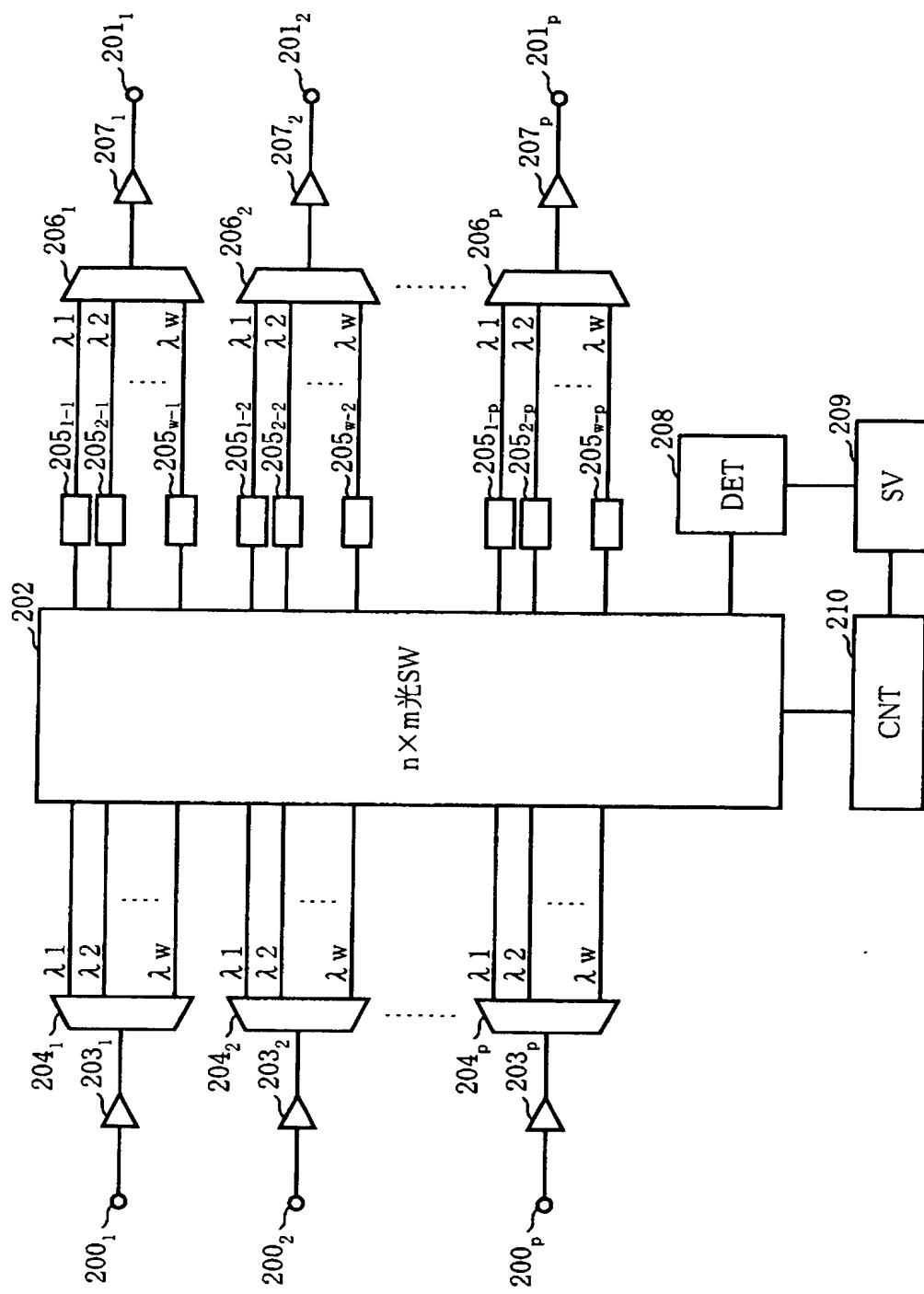
【図27】



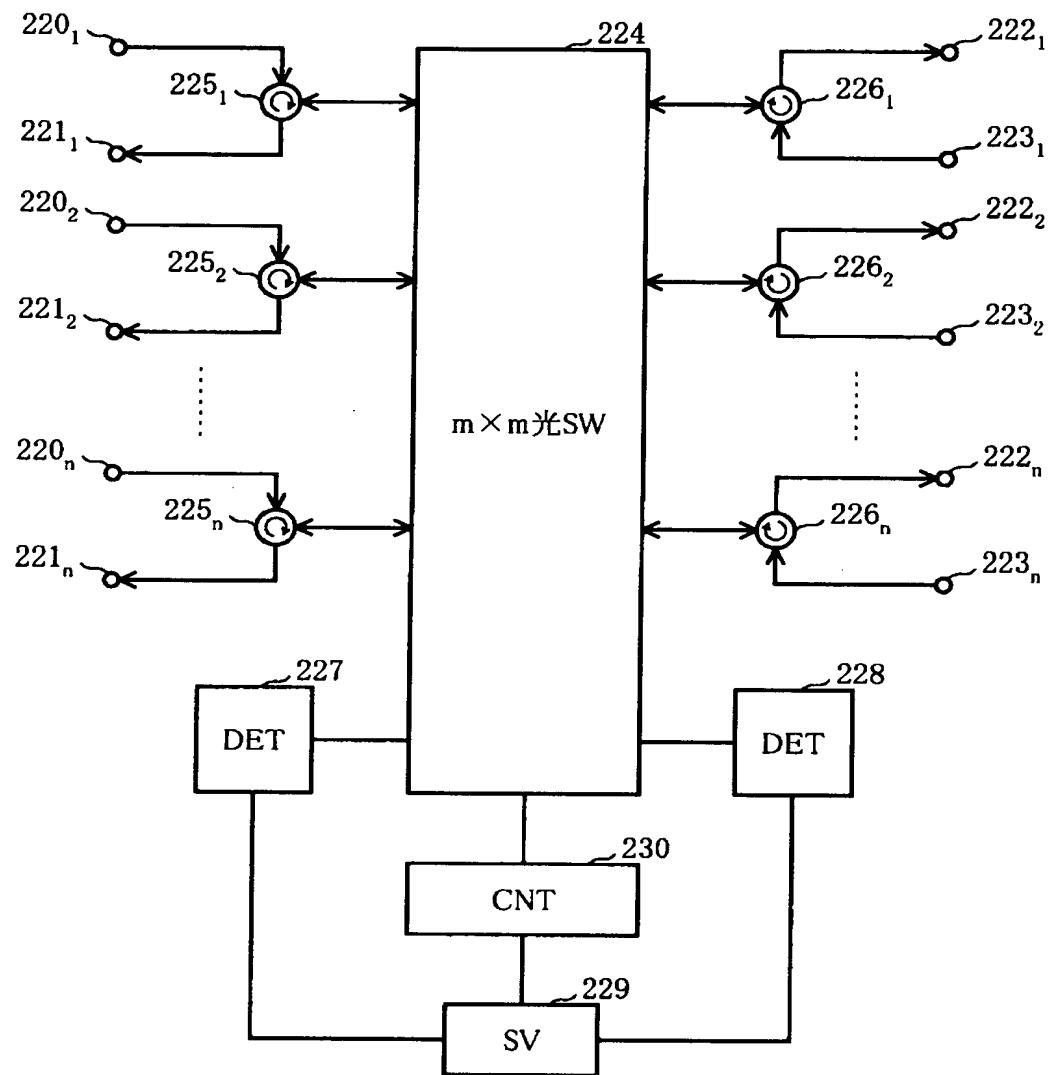
【図28】



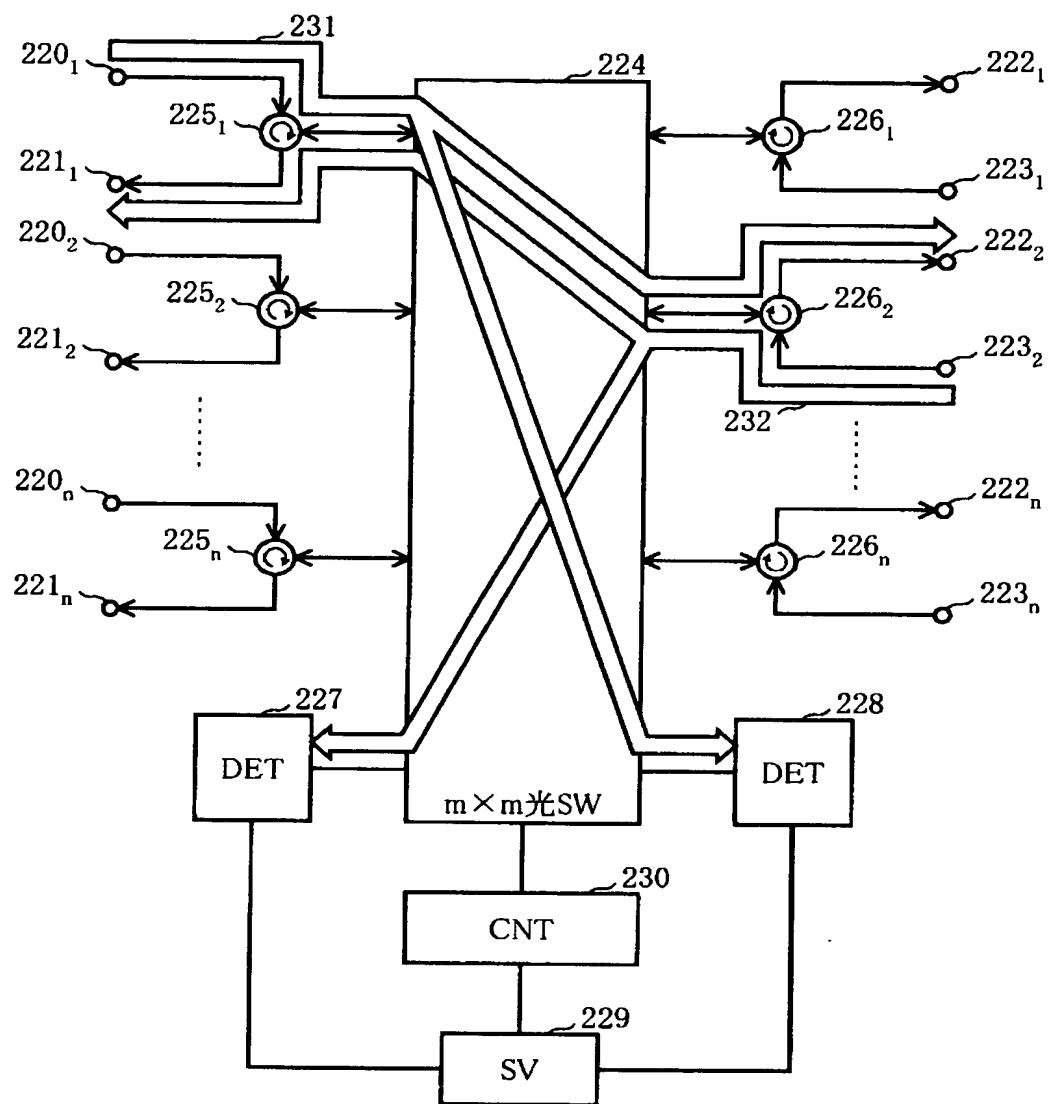
【図29】



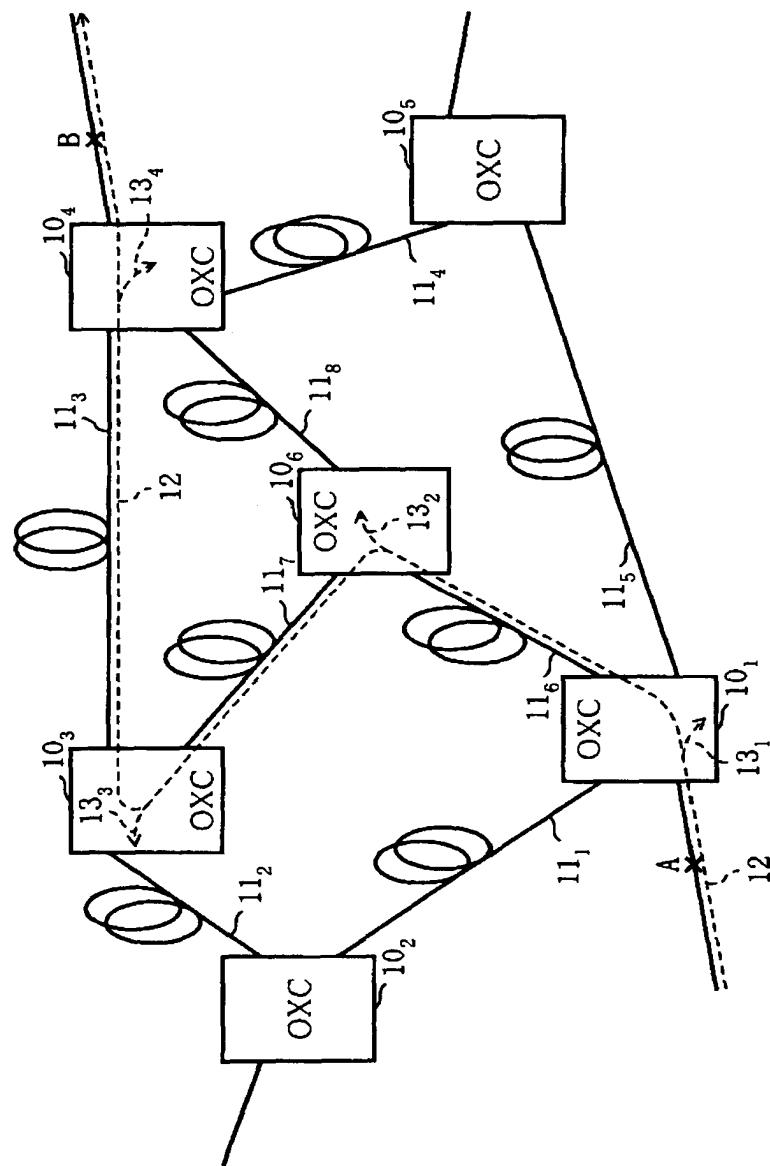
【図30】



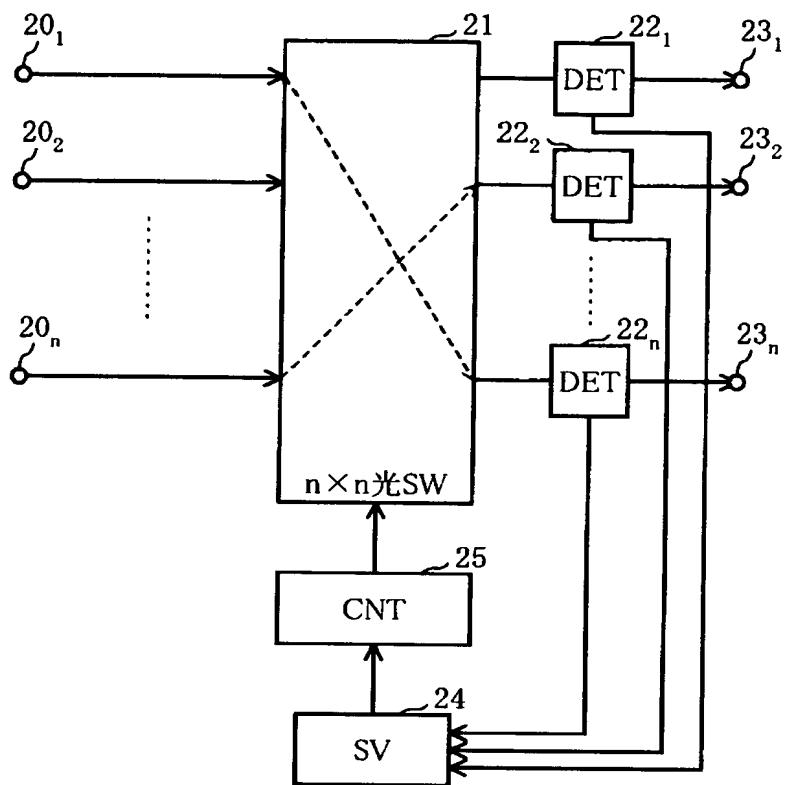
【図31】



【図32】



【図33】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光SWが大規模となった場合であっても装置内を通過する光信号の品質や管理情報を安価な構成で監視することができるOXCを提供する。

【解決手段】 n 個の入力ポートから入力された光信号それぞれを、CNT45からの制御信号にしたがって順に、 $n \times m$ 光SW42において n 個の出力ポートのいずれか1つと所定の監視用出力ポートとをブランチ接続に経路設定を行う。監視用出力ポートから出力された光信号からDET43で品質や管理情報を検出し、SV44で監視する。

【選択図】 図3

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-069099
受付番号	50000296975
書類名	特許願
担当官	第七担当上席 0096
作成日	平成12年 3月14日

＜認定情報・付加情報＞

【提出日】 平成12年 3月13日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名 日本電気株式会社